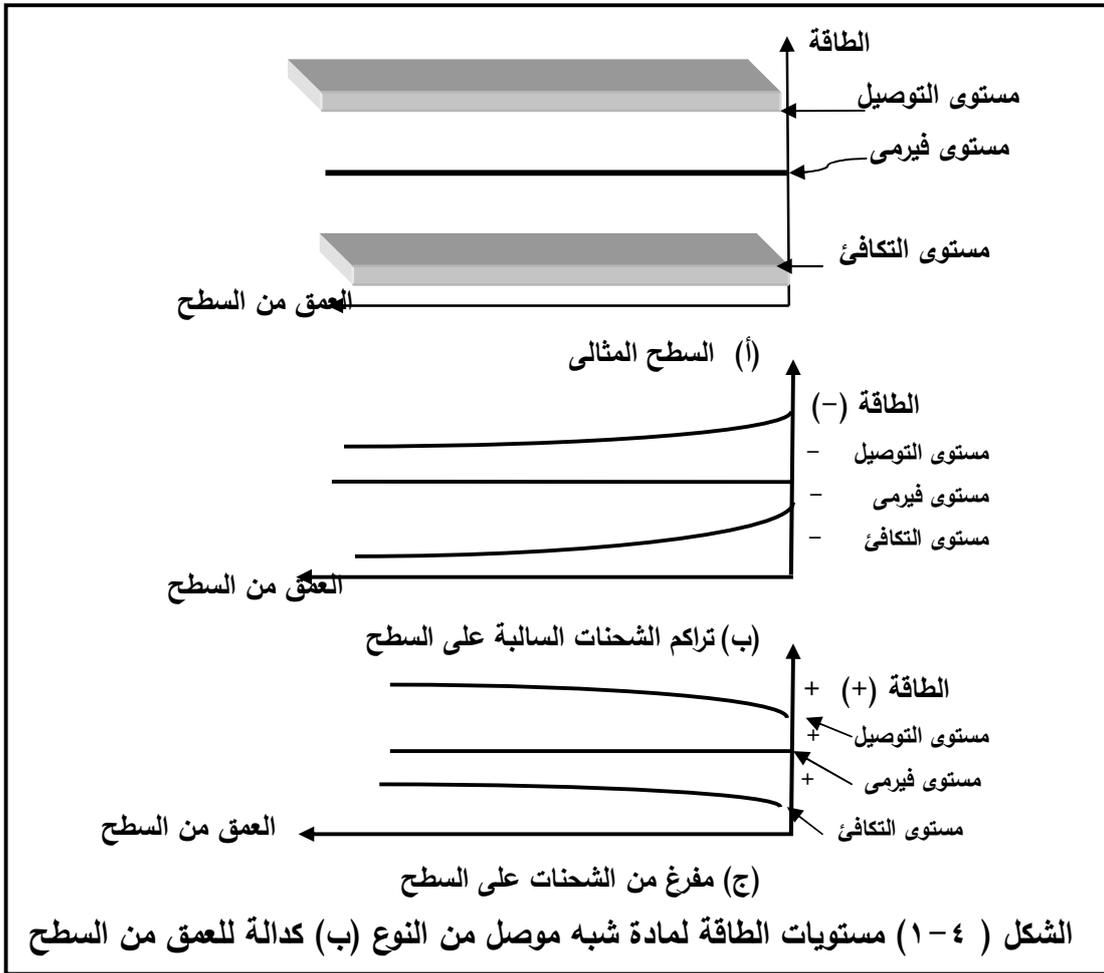


الفصل الرابع

نظرية الترانزستور أحادي القطب^(١)

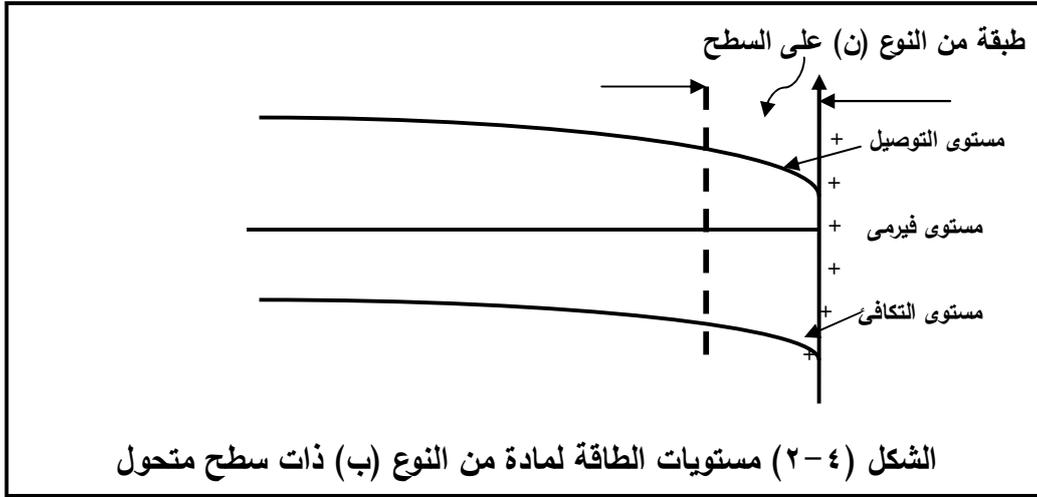
١-٤ تأثير أسطح عناصر أشباه الموصلات

من المفترض أن تكون أسطح عناصر أشباه الموصلات الدايم والترانزستور مرآة مثالية لجميع الشحنات التي تصل إلى السطح، والإستثناء الوحيد لهذا الافتراض ما هو متعلق بكسب التيار في الترانزستور حيث يؤثر إظهار تأثير سرعة إتحاد الشحنات على كسب الترانزستور ومعامل كسب التيار.



^١ (unijunction transistor (UJT)) هو عنصر إلكتروني شبه موصل بثلاث أطراف بوصلة واحدة فقط تعمل حصرياً كعنصر تبديل يتم التحكم فيه كهربائياً ولا يستخدم كمكبر خطي.

يوضح الشكل (٤ - ١) مستويات طاقة الإلكترونات كدالة للعمق من السطح لمادة شبه موصل مثالية من النوع (ب) . يظهر هذا الشكل مستويات الطاقة ثابتة، حيث تكون كثافة الإلكترونات والثقوب واحدة سواء في عمق وسطح المادة . نادراً ما يوجد هذا النوع من التوزيع في العناصر التطبيقية، ومن الخواص الكيميائية نجد السيليكون والجرمانيوم على حد سواء إلى حد ما مواد فعالة ، حيث يتفاعل السطح بسرعة جداً مع البيئة المحيطة تتسبب في تكوين طبقة من مادة أيونية (قطبية) - تكتسب هذه الطبقة شحنة سطحية كما هو في الشكل (٤-١) . في الشكل (٤-١ ب) تظهر شحنات سطح سالبة ولذلك فإن مستوى طاقة الإلكترونات يميل إلى الإنحناء إلى أعلى بالقرب من السطح . هذا الإنحناء إلى أعلى يتسبب في نقل حافة مستوى التكافئ أقرب إلى مستوى فيرمي وبالتالي تزداد تركيز الثقوب بالقرب من السطح - يمكن القول أن هناك تراكم للشحنات الموجبة بالقرب من سطح المادة بسبب وجود شحنات سالبة على السطح . في الشكل (٤-١ ج) تتسبب الشحنات الموجبة على السطح في إنحناء مستوى الطاقة إلى الأسفل وبالتالي فإن مستوى التكافئ يبتعد عن مستوى فيرمي ويصبح السطح خالياً من الشحنات الموجبة (الثقوب) . تجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت مادة شبه الموصل من النوع (ن) بدلاً من النوع (ب) ، فإن الشحنات السالبة سوف تستمر في إنحناء مستويات الطاقة إلى أعلى كما في السابق . ومع ذلك، فإن مستوى التوصيل سيبتعد عن مستوى فيرمي حتى إستنفاد الإلكترونات ويصبح السطح مفرغاً من الشحنات السالبة . تتراكم الشحنات الموجبة على سطح المادة من النوع (ن) ويحدث تراكم إلكترونات نحو السطح للمواد من النوع (ب) . ومع إستمرار تعرض السطح إلى مجال طاقة خارجي يستمر إنحناء مستويات الطاقة حتى يصبح السطح خالياً من الشحنات (كثافة الإلكترونات تساوي كثافة الثقوب) ويصبح مستوى فيرمي في منتصف الفجوة الطاقية بين مستويات الطاقة لتصبح ذات تركيز متجانس ويزيادة المجال الخارجي يتحول سطح المادة إلى طبقة ذات تركيز غير متجانس عكس الشحنات في العمق بعيداً عن السطح (كثافة الشحنات السالبة لا تساوي كثافة الشحنات الموجبة) كما هو موضح بالشكل (٤-٢) .

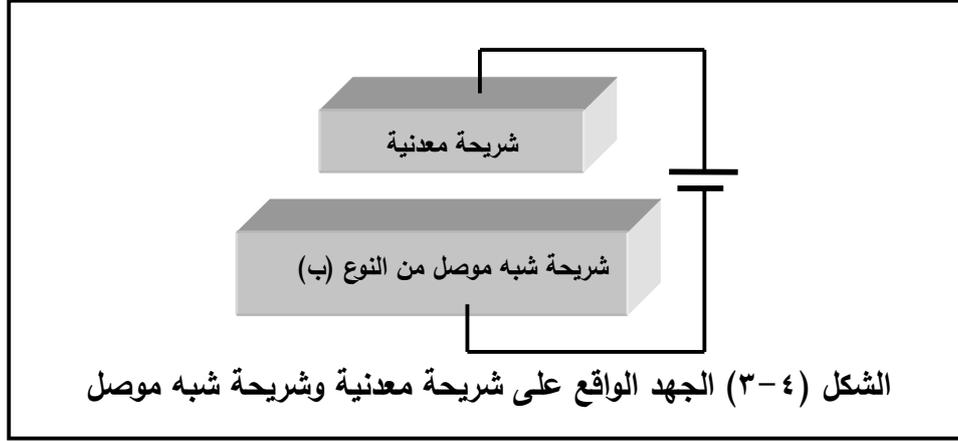


إذا تحولت موصلية طبقة السطح الى النوع (ن) - فسيتم التوصيل الكهربائي بالإلكترونات في السطح المحول - وتنشأ طبقة مفرغة كعازل بين طبقة السطح المحول الى النوع (ن) ومادة شبه الموصل من النوع (ب) - تنشأ هذه الطبقة المفرغة من الشحنات الموجبة من إنحناء مستويات الطاقة الى الأسفل - ويشار الى الطبقة المحولة التي يتم فيها التوصيل بالإلكترونات بمسمى (قناه) . إذا كانت القناة المشكلة على سطح الوصلة الثنائية كنتيجة لتلوث سطحي فستسبب في زيادة مساحة الوصلة والذي يؤثر في قيم تيار التسرب . إذا كانت القناة المشكلة أعلى طبقتي الوصلة متقاربة ، فسوف تتأثر جميع خصائص الترانزستور . ينبغي أن يكون من الواضح أن تشكيل القناة حالة غير مرغوب فيها في الترانزستورات ثنائية القطب والدايود .

• تأثير المجالات الخارجية على أسطح مواد أشباه الموصلات

بوضع شريحة معدنية أعلى سطح مادة شبه موصل من النوع (ب) وتوصيل بطارية بين الشريحتين ، الشكل (٣-٤) فسيتم تفريغ سطح مادة شبه موصل من الشحنات الموجبة (الثقوب) . كما سبق الحديث فإن الجهد على شريحة شبه الموصل سيتسبب في تناقص مستويات طاقة الإلكترونات بالقرب من السطح ويتطلب لحالة إتزان الشحنات أن تكون الشحنات المتولدة والمؤثرة مساوية للشحنات على سطح الشريحة المعدنية . سوف

تتساوى الشحنات في مادة شبه الموصل مع الشحنات الكلية لذرات الشوائب المتواجد في المادة في المنطقة التي إنحنت فيها مستويات الطاقة .



يمكن حساب قيمة السعة بين الشريحتين المعدنية وشبه الموصل كما يلي:

$$C_o V_G = q N_A X_d A \quad \text{المعادلة (١-٤)}$$

تمثل (C_o) السعة بين الشريحتين المعدنية وشبه الموصل و(V_G) الجهد بين الشريحتين و(N_A) كثافة الشوائب المستقبلة و(X_d) العمق المتأثر بالمجال الكهربائي في مادة شبه الموصل و(A) المساحة المعرضة للمجال أسفل الشريحة المعدنية . إفتترضت المعادلة (١-٤) بأن سطح مادة شبه الموصل مثالي وأن قيمة الجهد المؤثر ذو قيمة صغيرة حيث لا يتحول السطح لينشأ قناة . بزيادة الجهد أعلى من القيمة التي تحافظ على جوهريّة وتجانس السطح بتعادل الشحنات الموجبة والسالبة - سوف تتسبب الزيادة في الجهد في تحويل موصلية السطح وتكوين قناة سطحية . تعمل القناة الناشئة كحاجز لمنع المزيد من إختراق المجال الكهربائي لعمق أكبر في مادة شبه الموصل . كل الشحنات المتولدة في مادة شبه الموصل تتكون من ذرات الشوائب المتواجدة في مادة شبه الموصل علاوة على شحنات الإلكترونات في القناة .

$$C_o V_G = q N_A X_d A + n q LWT \quad \text{المعادلة (٢-٤)}$$

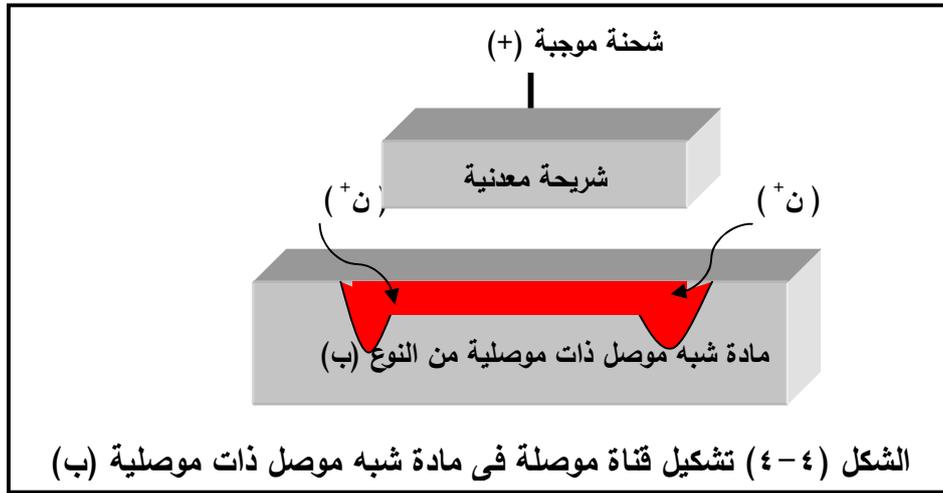
ويمكن التعبير عنها كما يلي:

$$C_o V_G = C_o V_T + n q LWT \quad \text{المعادلة (٣-٤)}$$

حيث (n) كثافة الإلكترونات في القناة وتمثل كل من العرض (W) والطول (L) و (T) العمق أبعاد القناة. في حالة تساوى الجهد بين الشريحتين مع الجهد المحافظ على جوهريّة وتجانس السطح ($V_G = V_T$) وبحل المعادلة (٤-٣) - يمكن الحصول على كثافة الإلكترونات في القناة.

$$n = \frac{C_o (V_G - V_T)}{qLWT} \quad \text{المعادلة (٤-٤)}$$

وبعمل وصلة بين نهايتى القناة كما هو موضح بالشكل (٤-٤) سينشأ منطقتين ذات كثافة إلكترونات زائدة من خلال ظاهرة الإنتشار.



يمكن حساب قيمة الموصلية (G) للقناة المنشأة على النحو التالى :

$$n = n \mu q = \frac{C_o \mu (V_G - V_T)}{L W T} \quad \text{المعادلة (٥-٤)}$$

$$G = \frac{\sigma A}{L} = \frac{C_o \mu (V_G - V_T)}{L^2} \quad \text{المعادلة (٦-٤)}$$

$$G = \frac{\sigma A}{L} = \frac{C_o \mu (V_G - V_T)}{L^2} \quad \text{المعادلة (٧-٤)}$$

حيث (C_o) السعة لوحدة المساحات الواقعة تحت الشريحة المعدنية لشريحة شبه الموصل. تعتبر قيمة الموصلية بين نهايتى القناة دالة لشكل القناة - وأيضا معامل

العزل للمادة في الفراغ بين الشريحتين والجهد الواقع على شريحة شبه الموصل . مع مراعاة تغير قيمة موصلية القناة في حالة تغير الجهد الواقع على شريحة شبه الموصل .

٤-٢ الترانزستور المتأثر بالمجال ذات البوابة المعزولة^(٢)

يطلق على ما سبق وصفه الترانزستور المتأثر بالمجال ذات البوابة المعزولة ويشار له بالرمز . الوصلتين في نهايتي القناة يطلق علي إحداها اسم المنبع والآخر اسم النازف بينما يطلق على الشريحة المعدنية اسم البوابة . يسرى تيار كهربائي من المنبع الى النازف بقليل من الجهد على وصلة النازف ويمكن حساب قيمة التيار المنزوف على النحو التالي:

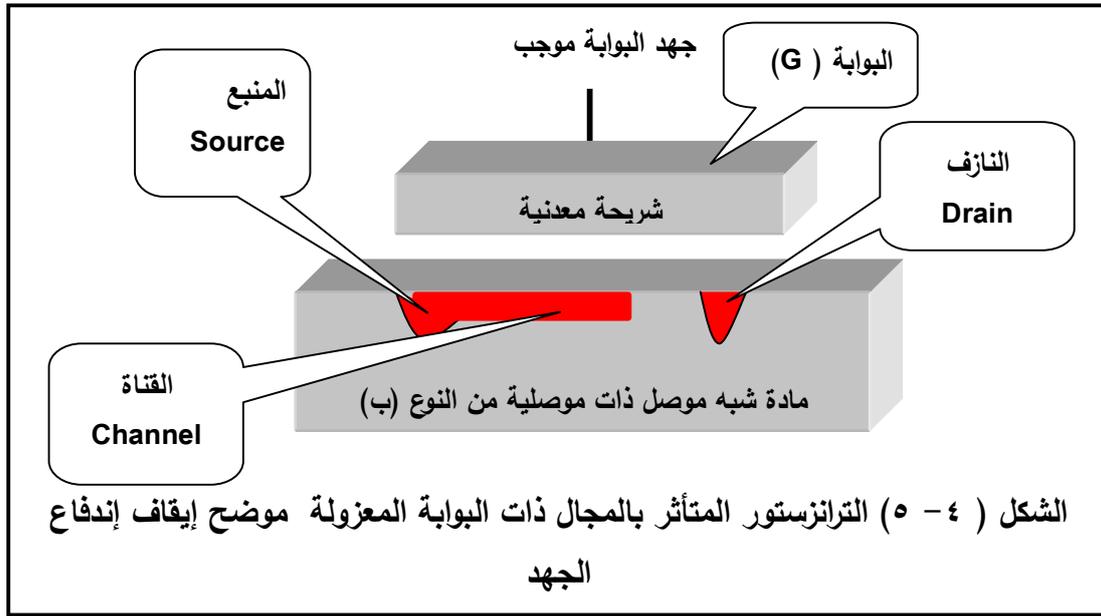
$$I_D = V_d G = \frac{V_D C_G \mu (V_G - V_T)}{L^2} \quad \text{المعادلة (٤-٨)}$$

حيث (C_G) السعة بين البوابة الى القناة . مع ملاحظة أن السعة بين المنبع والنازف غير مؤثرة في كثافة الإلكترونات داخل القناة . يفترض بقليل من الجهد (V_d) على النازف إعتبار القناة متعادلة الجهد . في حال إستمرار جهد البوابة ثابت بينما يتزايد الجهد على النازف (V_d) بشكل خطي كما هو موضح بالمعادلة (٤-٨) . ومع ذلك في وجود جهد عالي على النازف سيصل التيار الى حالة تشبع وبالتالي بزيادة جهد النازف أعلى من قيمته عند نقطة التشبع لا ينتج عنه زيادة في التيار - يطلق على قيمة الجهد الذي يصل فيه التيار الى حالة التشبع بإيقاف إندفاع الجهد^(٣) .

^٢ (*insulated-gate FET (IGFET)*) في الترانزستور المتأثر بالمجال يمكن أن يتكون القناة المنشأة إما من مواد شبه الموصل النوع (ن) أو النوع (ب) - طرف البوابة من قطعة معدنية ات سطح مؤكسد . طبقة الأكسيد تعزل كهربائياً البوابة عن القناة . لهذا السبب تمت التسمية الترانزستور المتأثر بالمجال ذات البوابة المعزولة . ولكن نادرا ما تستخدم هذه التسمية الآن لأن طبقة أكسيد تقوم مقام العازل، هناك ابدأ أي الحالية أساسا بين البوابة والقناة خلال أي جزء من دورة إشارة . وهناك أساسا لا يوجد تيار بين البوابة والقناة أثناء أي جزء من الإشارة .

^٣ (*Pinch off voltage*) في الترانزستور المتأثر بالمجال ذات الوصلة - عندما يكون الجهد بين البوابة والمنبع (V_{gs}) يساوي صفر وأن وصلة النازف الى المنبع ذات إنبياز أمامي سيسرى تيار . مما يتسبب في تناقص المنطقة

وللمزيد من التوضيح - بزيادة الجهد على النازف يتزايد التيار في القناة . ينشأ جهد وبالتالي يتقلص الفرق في الجهد بين البوابة وجهد النازف في القناة والمفترض أن تكون قيمته ثابتة . في حالة سريان تيار بسيط فإن الفرق في الجهد ستكون قيمته صغيرة بما يكفي أن لم يتم زيادة الجهد على النازف ويحدث التشبع في التيار كما هو موضح بالشكل (٤-٥) . عند مرحلة التشبع فإن الجهد من المنبع الى النقطة حيث يحدث إيقاف إندفاع الجهد^(٣) هي $(V_G - V_T)$.



حيث أن نقطة إيقاف إندفاع الجهد بالقرب من النازف فإن طول منطقة التحول في القناة تقريبا هي المسافة من المنبع الى النازف . من معادلة حركية الشحنات - نجد :

$$\mu = \frac{L^2}{(V_G - V_T)}$$

العازلة بين القناة والبوابة - قيمة تيار النازف هو تيار التشبع (I_{DSS}) . وفور تحول الجهد بين البوابة والمنبع (V_{GS}) الى إنبياز سالب ($V_{GS} < 0$) بمعنى أن الجهد بين البوابة والمنبع جهد عكسي مما يتسبب في زيادة سمك المنطقة العازلة داخل القناة مما يقلل سريان التيار . ويزيادة الإنبياز السالب بين البوابة والمنبع يتناقص تيار النازف . ويزيادة الإنبياز العكسي بين البوابة والمنبع (V_{GS}) - عند جهد معين (V_{GS}) فإن المنطقة العازلة تمتد على كل القناة وبالتالي لا يمر تيار ويصبح تيار النازف يساوى صفر وهذا ما يسمى إيقاف إندفاع الجهد .

كما يمكن إيجاد السرعة المتوسطة للشحنات في القناة على النحو التالي:-

$$g_D = \frac{\mu(V_G - V_T)}{L} \quad \text{المعادلة (٩-٤)}$$

بتغيير الشحنات في القناة الى الشحنات في المادة العازلة نتيجة الجهد على البوابة والنازف - نحصل على :

$$\Delta Q = (C_G \Delta V_G + C_D \Delta V_D) \quad \text{المعادلة (١٠-٤)}$$

حيث (C_D) السعة بين النازف والقناة - يحتسب التغير في تيار النازف كما يلي:

$$\Delta I_d = \Delta Q \frac{g_D}{L} = (C_G \Delta V_G + C_D \Delta V_D) \frac{g_D}{L} \quad \text{المعادلة (١١-٤)}$$

لحساب معامل التكبير (A) فإن التغير في جهد النازف والذي يمثل التغير في جهد البوابة - مع ثبات قيمة تيار النازف (I_D) ومن ثم من المعادلة (١١-٤) نجد:

$$C_G \Delta V_G = -C_D \Delta V_D$$

$$A = - \frac{\Delta V_D}{\Delta V_G} = \frac{C_G}{C_D} \quad \text{و المعادلة (١٢-٤)}$$

من المعدلات (٩-٤) والمعادلة (١١-٤) - نحصل على :

$$\Delta I_d = (C_G \Delta V_G + C_D \Delta V_D) \frac{\mu(V_G - V_T)}{L^2} \quad \text{المعادلة (١٣-٤)}$$

ولحساب مقاومة النازف (r_d) والتي تمثل مقاومة خرج الترانزستور - يتم التعويض عن قيمة جهد البوابة ($V_G = 0$)

$$r_d = - \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D} = \frac{L^2}{C_D \mu (V_G - V_T)} \quad \text{المعادلة (١٤-٤)}$$

بالتعويض عن قيمة جهد النازف بالقيمة صفر ($V_D = 0$) يمكن حساب الموصلية

$$g_m = - \frac{\Delta I_D}{\Delta V_G} = \frac{C_G \mu (V_G - V_T)}{L^2} \quad \text{المعادلة (١٥-٤)}$$

الصيغ السابقة توضح آلية تشغيل الترانزستور أحادي القطب بصفة عامة بينما

في التطبيقات العملية فهي أكثر تعقيدا ولكن الأساسيات هي نفسها .

٤-٣ الترانزستور المتأثر بالمجال^(٤)

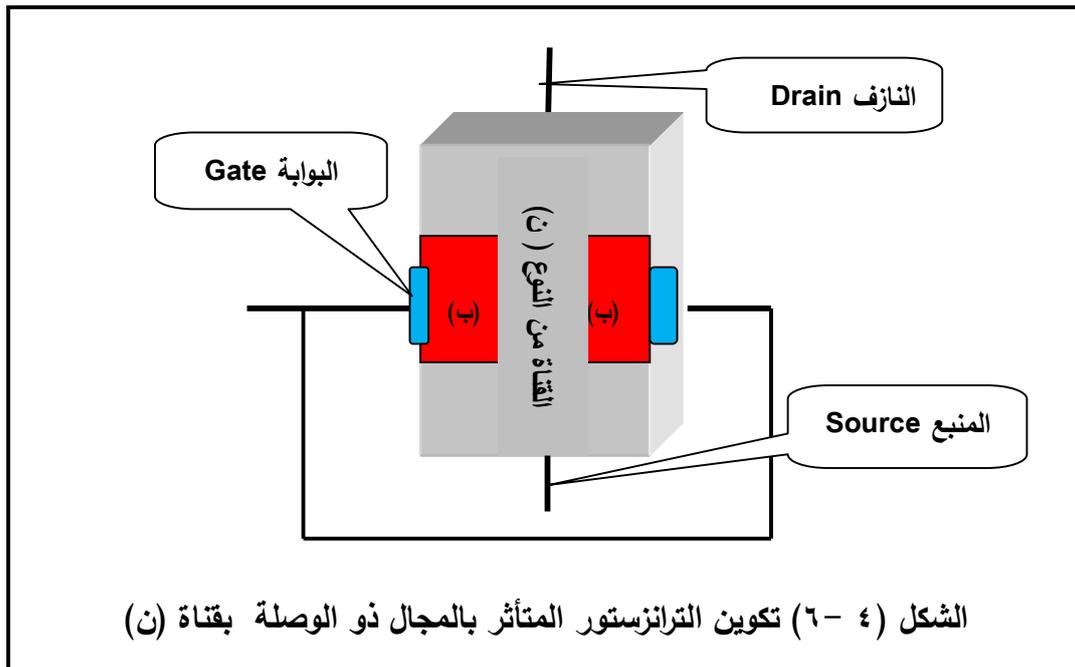
الترانزستور المتأثر بالمجال هو عنصر من ثلاث أطراف وهو ترانزستور أحادي القطبية حيث أن التيار ينتج من سريان أحد نوعى الشحنات - السالبة (الإلكترونات) أو الشحنات الموجبة (الثقوب) - إسم الترانزستور المتأثر بالمجال ورد من حقيقة أنه يمكن التحكم فى التيار بإستخدام جهد خارجى وهناك نوعين أساسيين للترانزستور المتأثر بالمجال - يشار الى النوع الأول بإسم الترانزستور المتأثر بالمجال ذو الوصلة ويشار الى النوع الثانى الترانزستور المتأثر بالمجال ذو التكوين معدن- أكسيد - سليكون ويتم تصنيع كلا النوعين كمكونات منفصلة أو أحد مكونات لدائرة متكاملة . يعتبر الترانزستور المتأثر بالمجال ذو التكوين معدن- أكسيد- شبه موصل من أهم المكونات فى الدوائر المتكاملة الرقمية الحديثة مثل الميكروبرسور ودوائر ذاكرات الحواسب .

٤-٣-١ الترانزستور المتأثر بالمجال ذو الوصلة

يوضح الشكل (٤ - ٦) تكوين هذا النوع - والذى يتكون من شريحة من مادة شبه موصل (ن) بها منطقتين من مادة شبه موصل (ب) . المنطقتين من مادة شبه موصل (ب) متصلين كهربائيا - الوصلة المشتركة بينهما تسمى طرف البوابة والطرفين الآخرا - عند نهايتى المادة شبه موصل (ن) ويشار لهما بالنازف والمنبع . المادة شبه موصل (ن) بين المنطقتين شبه موصل (ب) تسمى قناة . ولذلك تحدد المادة المكونة للقناة نوع الترانزستور (الترانزستور المتأثر بالمجال ذو الوصلة ذات قناة من نوع (ن) أو الترانزستور المتأثر بالمجال ذو الوصلة ذات قناة من نوع (ب) وقد يكون للمزيد من التوضيح إعتبار منطقة النازف كأنها المجمع ومنطقة المنبع كأنها الباعث والبوابة كأنها القاعدة فى الترانزستور ثنائى القطبية . يتحكم الجهد الواقع على البوابة فى سريان

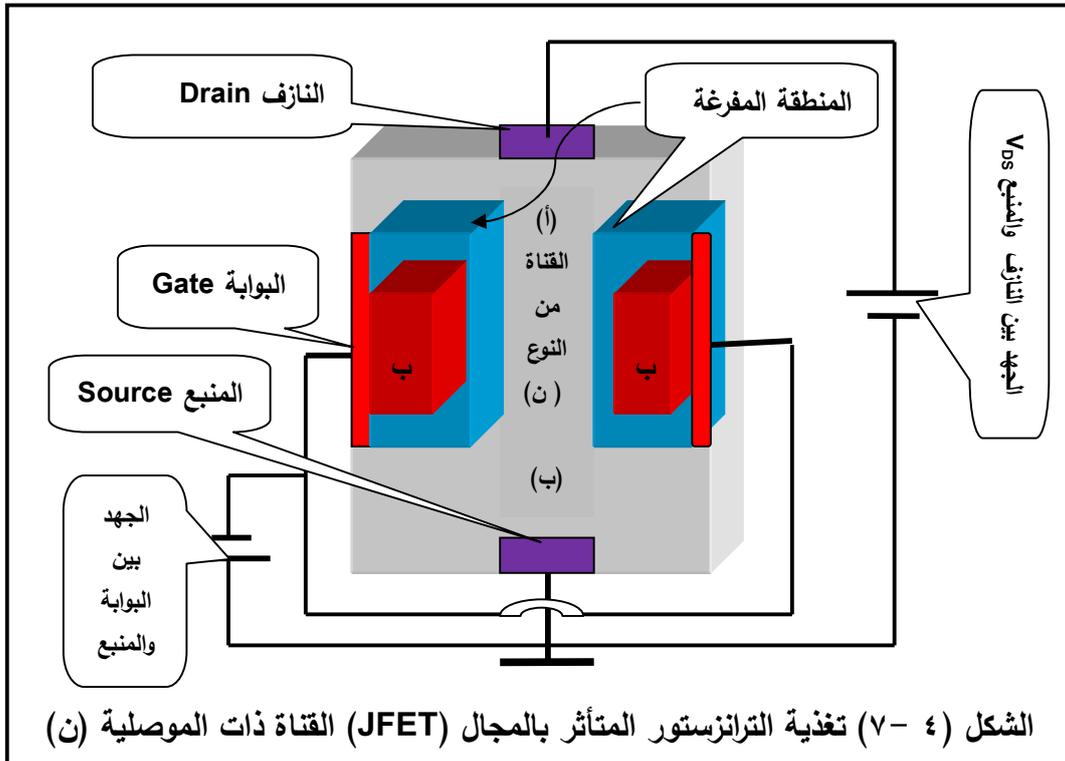
^٤ هناك نوعين من الترانزستور المتأثر بالمجال والمشار له بالأحرف (FET) - النوع الأول بإسم الترانزستور المتأثر بالمجال ذو الوصلة (JFET) ويشار الى النوع الثانى الترانزستور المتأثر بالمجال ذو التكوين معدن- أكسيد - سليكون (MOSFET)

التيار بين النازف والمنبع بالمثل كأنه إدخال إشارة الى قاعدة الترانزستور ثنائى القطبية التى تتحكم فى سريان التيار بين المجمع والباعث . عند توصيل جهد خارجى بين النازف والمنبع لترانزستور ذات قناة (ن) لذلك فإن المنبع متصل بفولتية عكسية (تغذية النازف موجبة بالنسبة الى تغذية المنبع) - يسرى التيار بتدفق الإلكترونات خلال القناة (ن) من المنبع الى النازف إلا أن مقاومة القناة تقلل من سريان التيار . فى آلية التشغيل العادية يتم تطبيق جهد خارجى بين البوابة والمنبع ومن ثم فإن تغذية الوصلة بين نوعيتى المادتين فى كل جانب من القناة تغذية عكسية . وبالتالي يصبح جهد البوابة سالب بالنسبة الى جهد المنبع مما يجعل تغذية البوابة عكسية وتنشأ منطقة مفرغة لكل من الوصلتين لتكوين القناة . كثافة الشوائب قليلة فى مادة القناة (ن) بالنسبة الى كثافة البوابة (ب) وبالتالي يتزايد سمك المنطقة المفرغة داخل القناة .

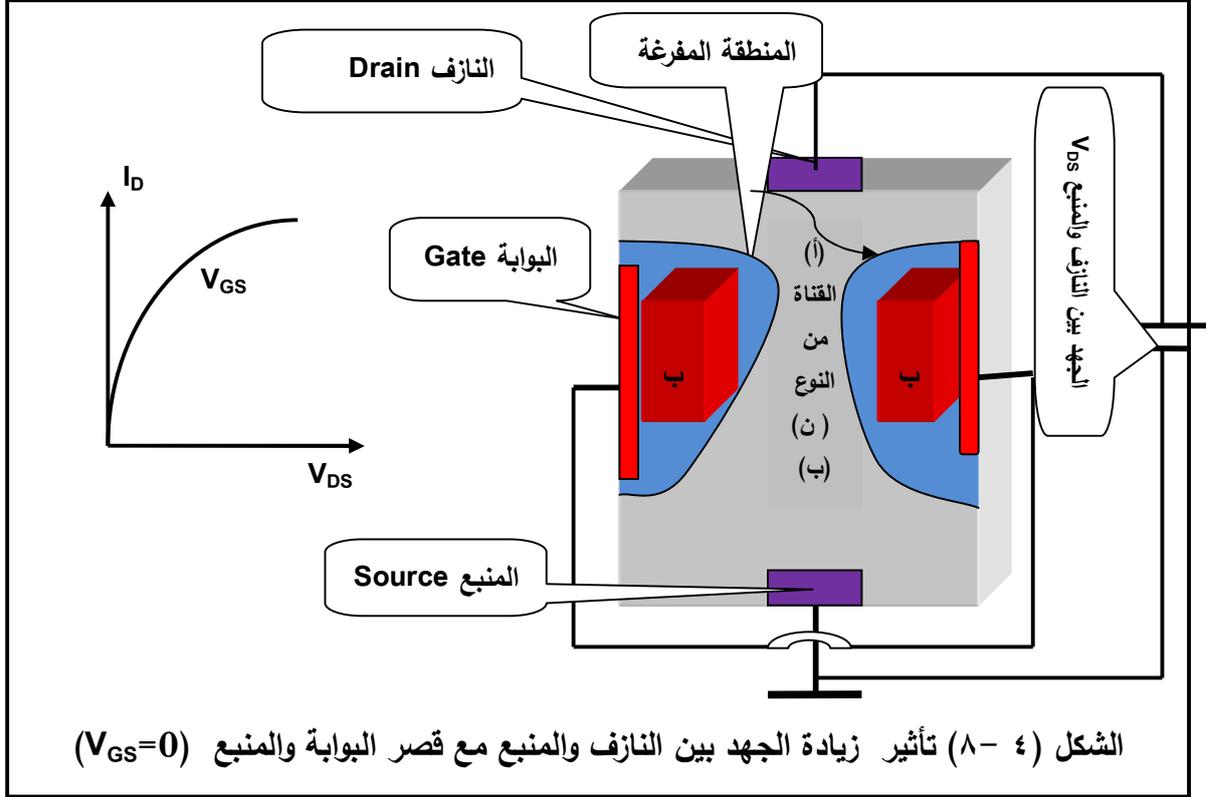


يعتمد سمك المنطقة المفرغة على مقدار جهد التغذية العكسية بين البوابة والمنبع . بزيادة الجهد (V_{GS}) يزداد سمك المنطقة المفرغة ويتناقص إتساع القناة مما يتسبب فى زيادة مقاومة القناة ويتناقص تيار النازف . وبتوصيل طرفى البوابة والمنبع مما يعنى أن

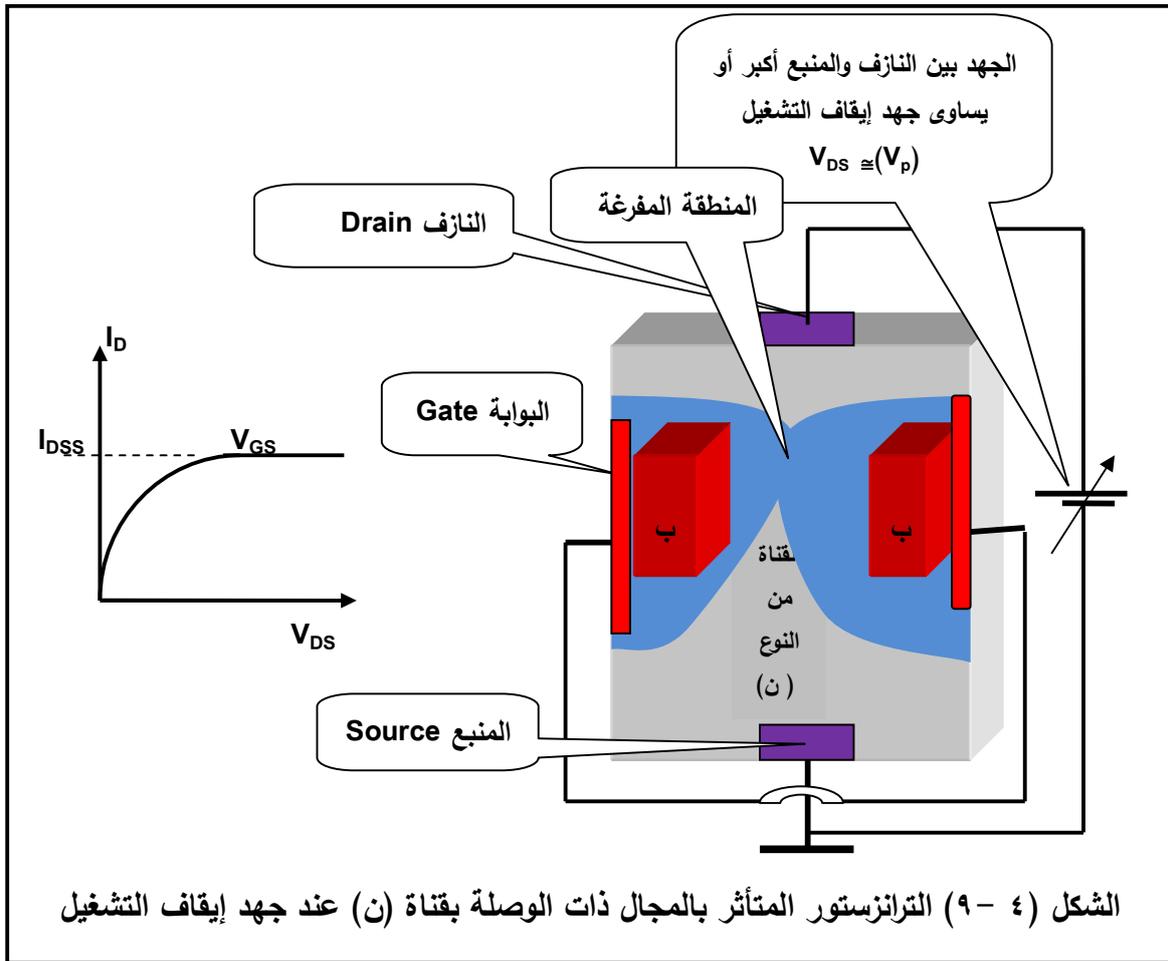
الجهد بين البوابة والمنبع يساوى صفر ($V_{GS}=0$) - وبزيادة الجهد بين النازف والمنبع يتزايد تيار النازف (الشكل ٤-٧) . مع ملاحظة أن سريان تيار النازف خلال القناة ينشئ جهد على طول القناة . بالقرب من أعلى فإن الجهد الواقع على القناة يساوى الجهد بين النازف والمنبع - وبالتالي نجد جهد تغذية عكسى بين القناة (ن) والبوابة (ب) مما يتسبب فى إتساع المنطقتين المفرغتين بالقرب من نهاية النازف (أ) فى القناة بالمقارنة عن المنطقة بالقرب من نهاية النازف (ب) فى القناة بالقرب من المنبع . ونتيجة لذلك فإن جهد التغذية العكسى بين القناة (ن) والبوابة (ب) يتناقص ويقل سمك المنطقتين المفرغتين كلما إقترنا من المنبع .



بتزايد الجهد بين النازف والمنبع (V_{DS}) أكثر - تمتد المنطقتين المفرغتين ويقل عرض القناة بالقرب من الطرف (أ) وبالتالي تتردد المقاومة الكلية للقناة ويبدأ التيار يتناقص الى مستوى القطع كما هو مبين بمنحنى الخواص فى الشكل (٤ - ٨) .



يوضح الشكل (٤-٩) إتساع المنطقة المفرغة داخل القناة بزيادة الجهد بين النازف والمنبع حتى يصبح سمك القناة يساوى صفر - تسمى هذه الحالة إيقاف إندفاع الجهد^(٣) والتي يتحكم فيها كثافة الشوائب والشكل الهندسى للترانزستور . عند نقطة إيقاف إندفاع الجهد (V_p) تصبح تغذية الوصلة بين البوابة والقناة تغذية عكسية بقدر قيمة الجهد بين النازف والمنبع . نجد دائما أن إيقاف إندفاع الجهد سالب الفولتية بالنسبة الى القناة (ن) وموجب الفولتية بالنسبة الى القناة (ب) لنوع الترانزستور المتأثر بالمجال ذو الوصلة . نجد فى منحنيات الخواص لتيار النازف بالنسبة الى الجهد أن تيار النازف يصل الى قيمته القصوى عند قيمة إيقاف إندفاع الجهد ويستمر تيار النازف فى السريان بقيمته القصوى طالما كان الجهد بين النازف والمنبع بعيدا عن نقطة إيقاف إندفاع الجهد . يسمى هذا بتيار التشبع ويرمز له (I_{DSS}) وهو التيار المار من النازف الى المنبع عند قصر البوابة .

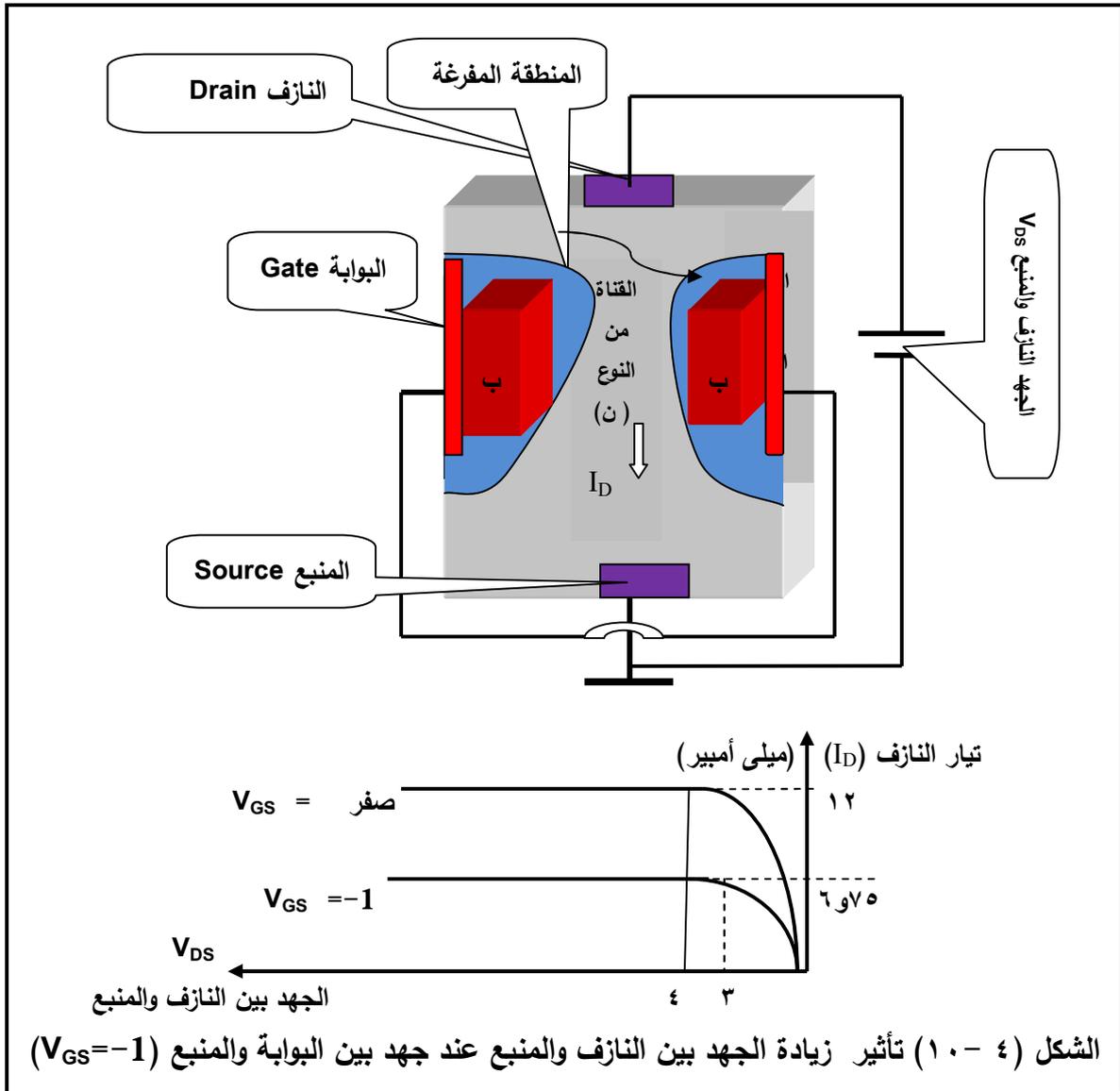


إستمرار سريان تيار التشبع هو نوع من التحكم الذاتى أو عنصر إتران يتحكم فى التيار عندما يتساوى الجهد بين النازف والمنبع مع إيقاف إندفاع الجهد ($V_{DS} = V_p$) ويمكن توضيح ذلك - بزيادة الجهد بين النازف والمنبع (V_{DS}) يتزايد تيار الإلكترونات (I_n) وبالتالي يتزايد الجهد الواقع على القناة والذى يتسبب فى إتساع المنطقتين المفرغتين مما يتسبب فى تناقص التيار . بالطبع فإن التغير فى تيار النازف لا يحدث أبدا فى الواقع ويستمر تيار النازف كما يستمر تيار التشبع . فى الشكل (٤-١٠) تم إلغاء قصر البوابة وتغذيتها بجهد عكسى ($V_{GS} = -1V$) مما يتسبب فى إمتداد المنطقتين المفرغتين فى القناة على طول البوابة فى القناة وبزيادة الجهد (V_{DS}) يتزايد تيار النازف خطيا كما هو موضح بالشكل (٤-١٠) وتقترب المنطقتين المفرغتين من بعضهما بالقرب

من النازف مما يتسبب في تناقص عرض القناة وترتفع المقاومة ويدخل التيار لمستوى القطع - وحيث أن الجهد بين النازف والمنبع يساوى الفرق بين الجهد بين البوابة والمنبع سالب قيمة إيقاف إندفاع الجهد .

$$V_{DS} = V_{GS} - V_p \quad \text{(المعادلة (١٦-٤))}$$

بتناقص قيمة إيقاف إندفاع الجهد يتناقص الجهد بين البوابة والمنبع حتى يصل التيار الى تيار التشبع عند قيم أقل أو بتزايد الجهد بين البوابة والمنبع (V_{GS}) يتناقص الجهد بين النازف والمنبع وينتج تيار تشبع بسيط (الجدول ٤-١)



الجدول (٤-١)

| تيار التشبع $I_{DSS}(ma)$ | الجهد بين النازف والمنبع $V_{DS}(V)$ | الجهد بين البوابة والمنبع $V_{GS}(V)$ |
|------------------------------|---|--|
| ١٢ | ٤ | صفر |
| ٦ و ٧.٥ | ٣ | ١- |
| ٣ | ٢ | ٢- |

الشكل (٤-١١) يوضح منحنيات الخواص لتيار التشبع بالنسبة للجهد بين النازف والمنبع (V_{DS}) لقيم جهد بين البوابة والمنبع واحدة - يمثل منحنى القطع المكافئ النقاط التي يحدث فيها إيقاف إندفاع الجهد (V_p) لكل جهد بين البوابة والمنبع ، يسمى الجهد بين النازف والمنبع (V_{DS}) على القطع المكافئ جهد التشبع ($V_{DS[SAT]}$) .

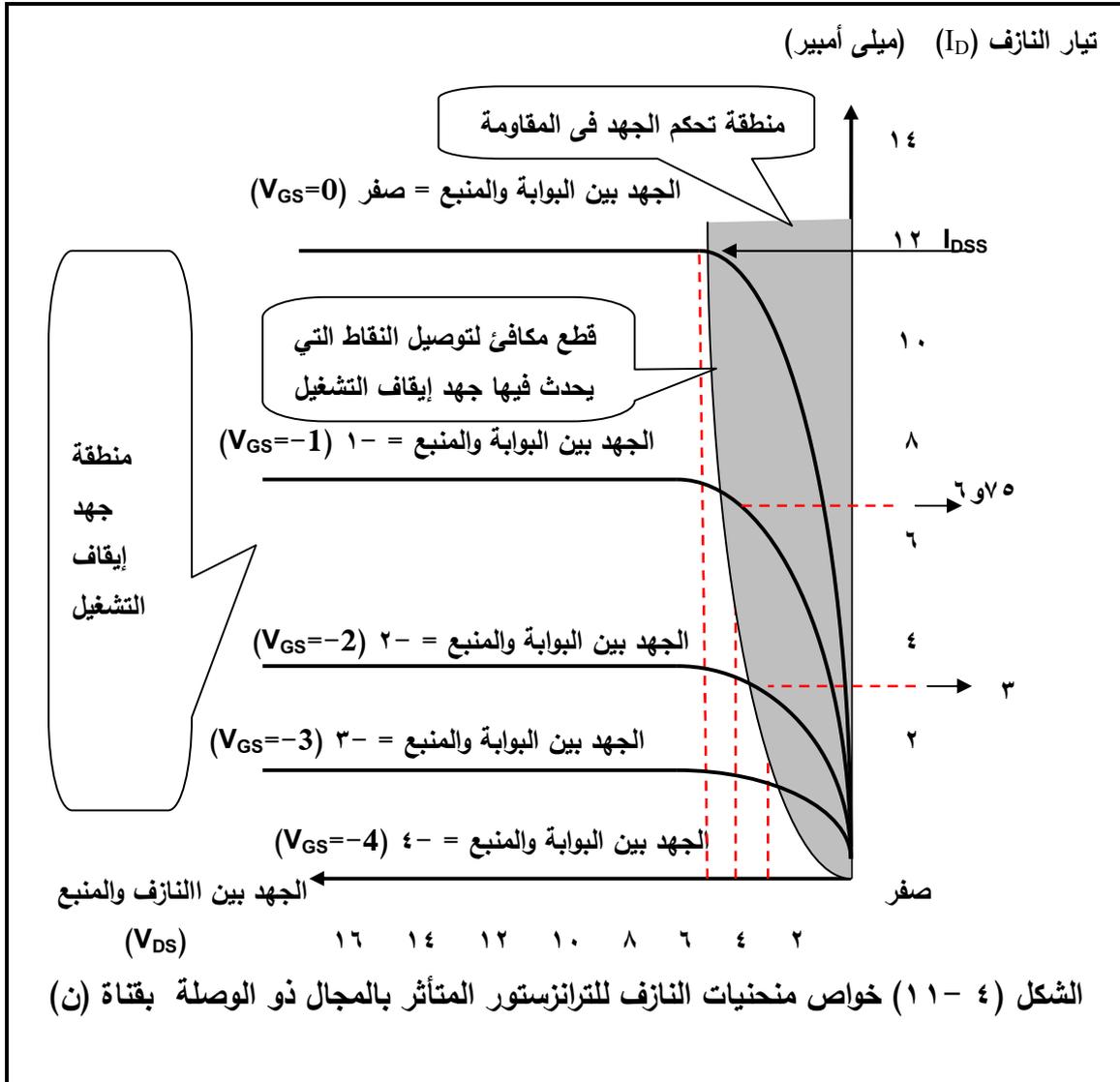
$$V_{DS[SAT]} = V_{GS} - V_p \quad \text{المعادلة (٤-١٧)}$$

$$I_D = I_{DSS} \left[\frac{V_{DS} |_{SAT}}{V_p} \right]^2 \quad \text{المعادلة (٤-١٨)}$$

على سبيل المثال إذا كانت قيمة إيقاف إندفاع الجهد (V_p) = -٤ فولت وتيار التشبع (I_{DSS}) يساوى ١٢ ميلي أمبير عند الجهد بين النازف والمنبع = ٣ فولت - نحصل على قيمة تيار النازف .

$$I_D = 12 \left[\frac{3}{-4} \right]^2 = 6.75ma$$

تيار التشبع عند الجهد بين البوابة والمنبع يساوى -١ فولت فى (الشكل ٤ - ١١) نفس النتائج فى حالة إستخدام العلاقة بين الجهود ($V_{DS} = V_{GS} - V_p$) والتي تؤدى الى القيمة -١ .



من (الشكل ٤- ١١) عند قيمة الجهد بين النازف والمنبع (V_{DS}) يساوي ٣ فولت والجهد بين البوابة والمنبع (V_{GS}) يساوي ١- فولت نجد أن قيمة تيار التشبع تساوي ٦ و٧٥ ميلي أمبير. في (الشكل ٤- ١١) المنطقة التي يسار القطع المكافئ تسمى منطقة إيقاف إندفاع الجهد وهي المنطقة التي يعمل فيها الترانزستور المتأثر بالمجال عند إستخدامة لتكبير الإشارات الصغيرة. المنطقة على يمين القطع المكافئ تسمى

منطقة تحكم الجهد في المقاومة أو منطقة المقاومة^(٥) - في هذه المنطقة تتحكم قيمة الجهد بين البوابة والمنبع في المقاومة بين النازف والمنبع ولذلك فإن أحد التطبيقات الهامة استخدام الترانزستور المتأثر بالمجال كعنصر تحكم في الجهد . عندما يتساوى الجهد بين البوابة والمنبع مع قيمة إيقاف إندفاع الجهد ($V_{GS} = V_p$) تتلاقى المنطقتين المفرغتين على طول القناة وينقطع تيار النازف . في الشكل (٤ - ١١) عندما يتساوى الجهد بين البوابة والمنبع وقيمة إيقاف إندفاع الجهد ($V_{GS} = -4 V = V_p$) نجد قيمة تيار التشبع يساوى صفر ($I_{DSS} = 0$) - في هذه الحالة يسمى إيقاف إندفاع الجهد (V_p) جهد القطع بين البوابة والمنبع ويمكن الوصول لجهد القطع بين البوابة والمنبع في حالتين باستخدام منحنيات خواص النازف .

١ . قيمة الجهد بين النازف والمنبع (V_{DS}) عند تيار النازف يساوى تيار التشبع

$$(I_D = I_{DSS}) \text{ عند الجهد بين البوابة والمنبع يساوى صفر } (V_{GS} = 0 V)$$

٢ . قيمة الجهد بين البوابة والمنبع (V_{GS}) عند تيار النازف يساوى

صفر ($I_D = 0$) عند قيمة إيقاف إندفاع الجهد تساوى جهد القطع بين البوابة والمنبع

$$(V_p = V_{GS[CUT-OFF]})$$

يستخدم الترانزستور المتأثر بالمجال مكبر جهد حيث أن مقاومة الدخل عند البوابة

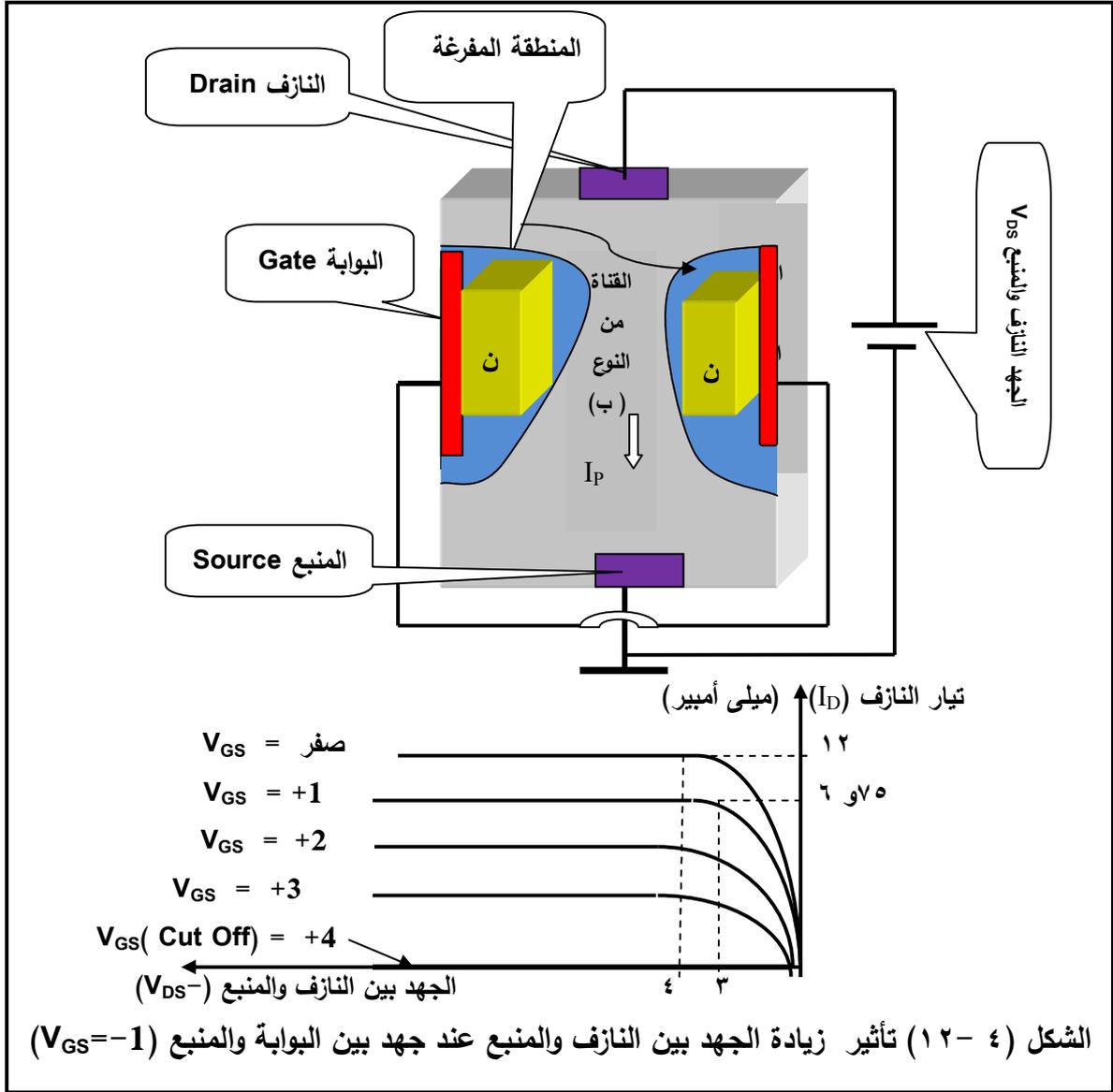
قيمة كبيرة . يوضح الشكل (٤ - ١٢) تكوين وخواص ترانزستور المتأثر بالمجال ذات

القناة من النوع (ب) وبالتالي فإن التيار الناتج هو نتيجة للشحنات الموجبة (الثقوب)

جميع الخواص معكوسة للترانزستور المتأثر بالمجال ذات القناة من النوع (ن) .

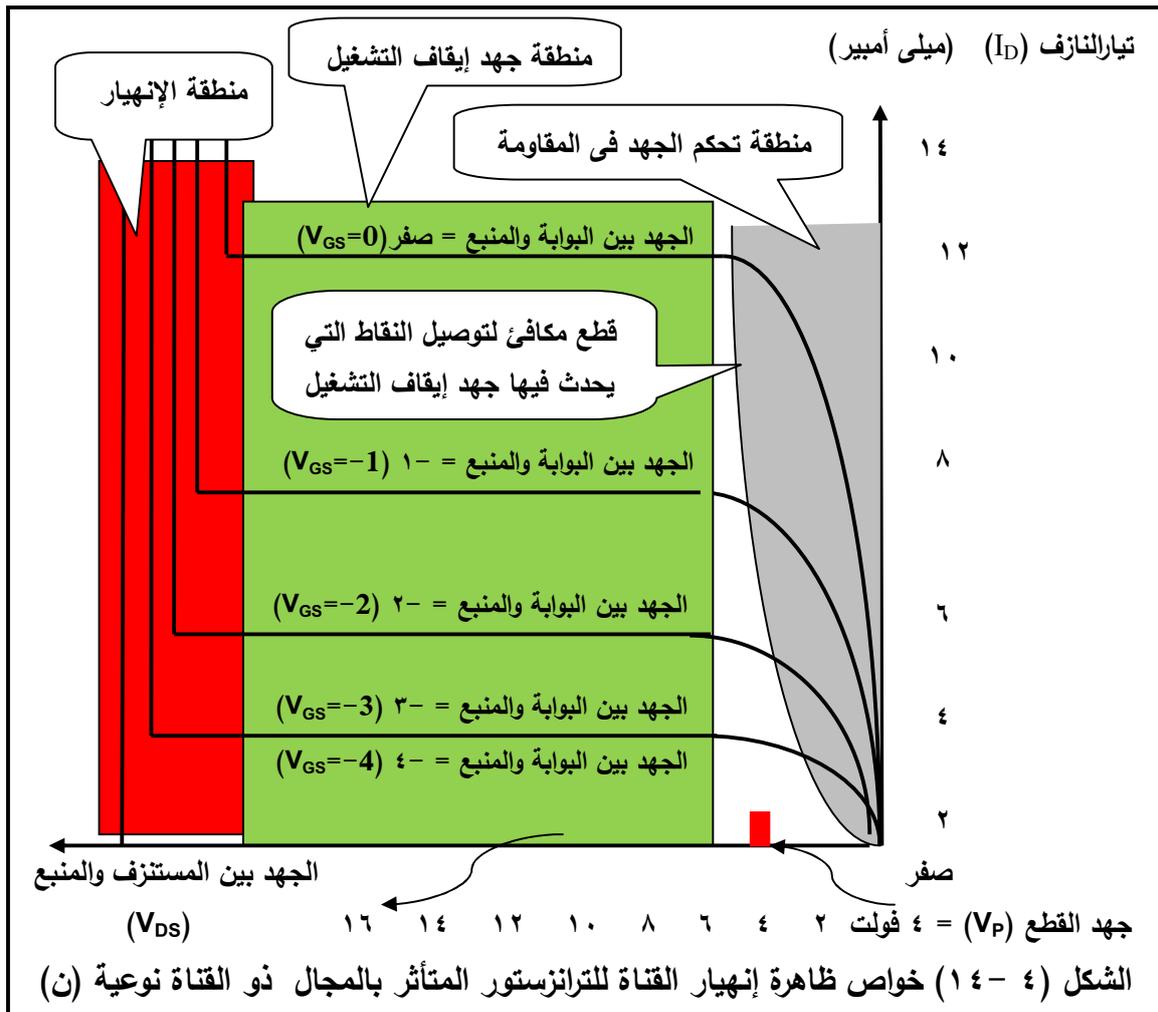
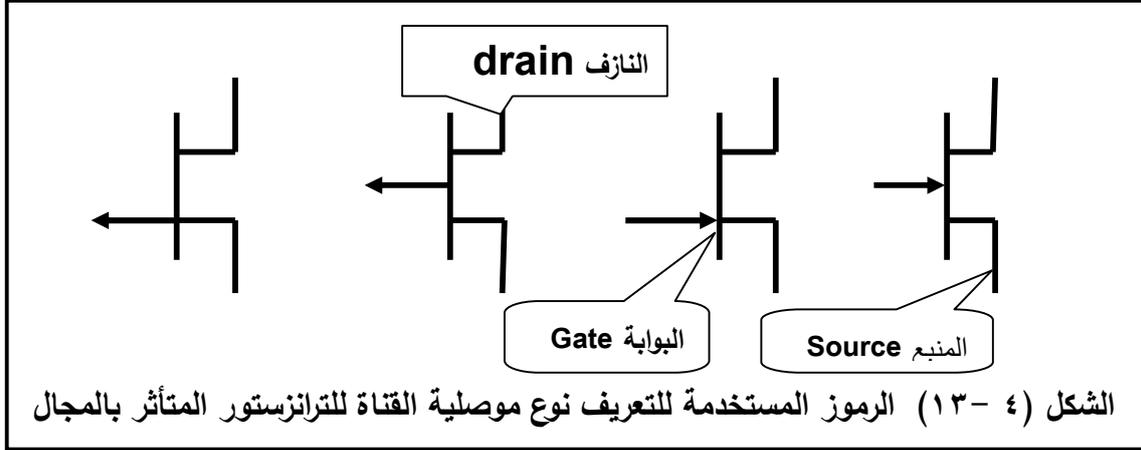
^٥ (VOLTAGE CONTROLLED RESISTANCE, or OHMIC or TROIDE region) - عند قيمة جهد

بين البوابة والمنبع يساوى صفر - المنطقة المفرغة من القناة صغيرة جدا يؤثر كما لو كان مقاومة يتم التحكم فيها من خلال تغيير قيم الجهد .



يوضح الشكل (٤-١٣) الرموز المستخدمة للتعريف بنوع موصلية القناة للترانزستور المتأثر بالمجال سواء كانت من النوع (ن) أو من النوع (ب) . عندما يشير السهم الى داخل البوابة فهذا يعني نوع القناة (ن) وعندما يشير السهم الى خارج البوابة فهذا يعني نوع القناة (ب) . تستخدم بعض أنواع الترانزستور المتأثر بالمجال بإحلال طرف النازف بدلا من طرف المنبع والعكس في هذه الحالة فإن طرف البوابة يقع في منتصف البوابة -

إذا كان طرف البوابة يقع في منتصف البوابة ولكنه أقرب الى طرف المنبع فهذا يعنى ضرورة مراعاة إشارات الفولتية عند تغذية الترانزستور .

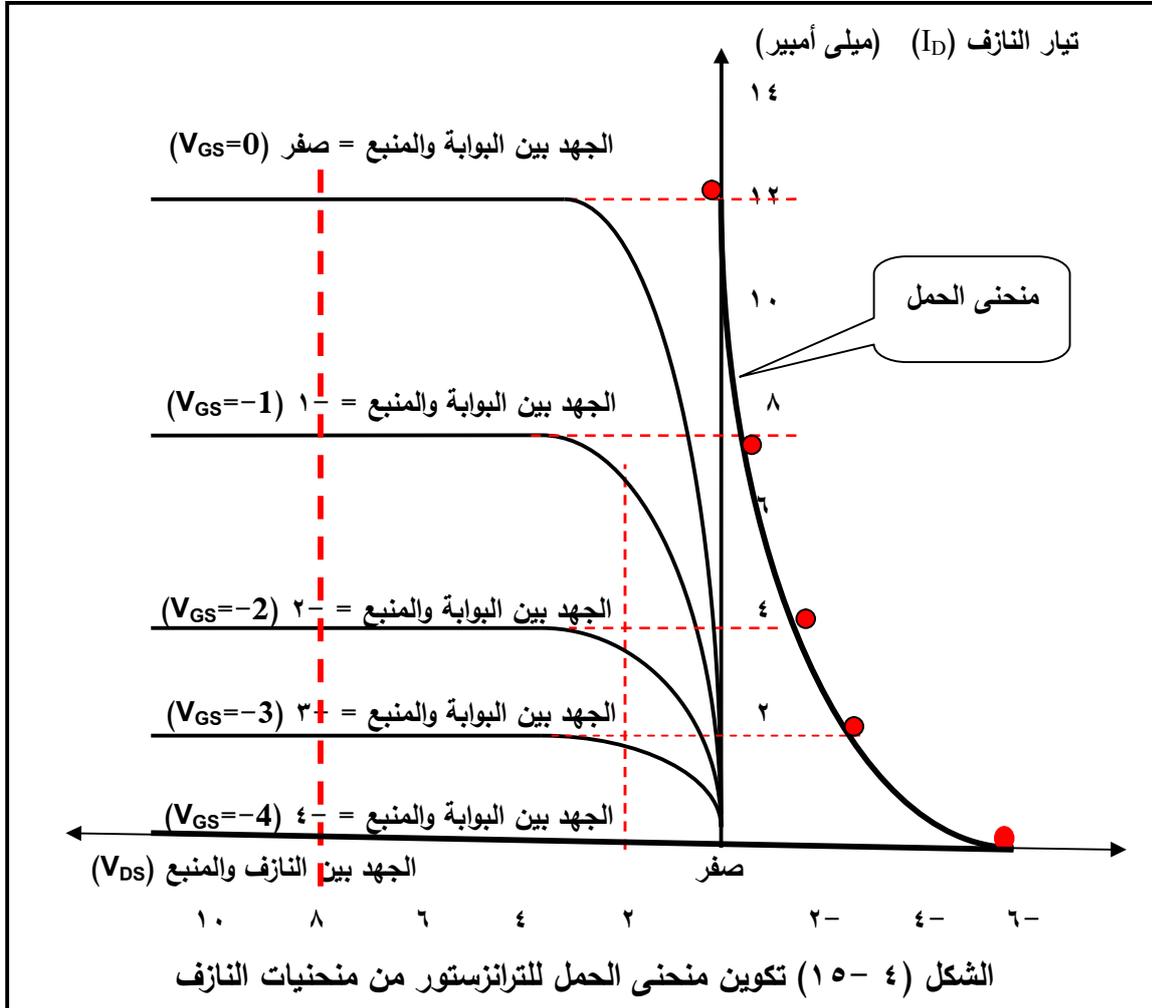


٤-٣-١-١ خواص منحنيات تشغيل للترانزستور المتأثر بالمجال

يمكن الحصول على خواص منحنيات تشغيل للترانزستور المتأثر بالمجال بتوقيع نقاط تيار الخرج بالنسبة الى جهد الدخل لقيم ثابتة لجهد الخرج كما هو موضح بالشكل (٤-١٥) - ولتكوين مثل هذا المنحنى فمن الضروري تحديد قيمة الجهد بين اليناف والمينع (V_{DS}) - عند هذه القيمة يمد خط رأسى لينقطع مع قيم الجهد بين اليناف والمينع (V_{GS}) - كل من هذه النقاط تحدد قيمة تيار اليناف ، قيمة تيار التشبع (I_{DSS}) يعاد رسمها بالنسبة الى جهد الدخل (V_{GS}) وبالتالي يتكون قطع ناقص كما هو موضح بالشكل . مع ملاحظة قيم جهد الدخل (V_{GS}) التى يتم إختيارها فيجب أن تكون فى منطقة إيقاف إندفاع الجهد^(٣) - القطع الناقص الناتج غير خطى الشكل مما يتسبب فى ظهور تشوية فى الخرج عند إستخدام الترانزستور كمكبر - مع التأكيد أن هناك طرق لتقليل نسبة التشويه ، ويمكن الحصول على معادلة منحنى النقل فى منطقة إيقاف إندفاع الجهد على النحو التالى:

$$I_D = I_{DSS} \left[1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right]^2 \quad \text{المعادلة (٤-١٩)}$$

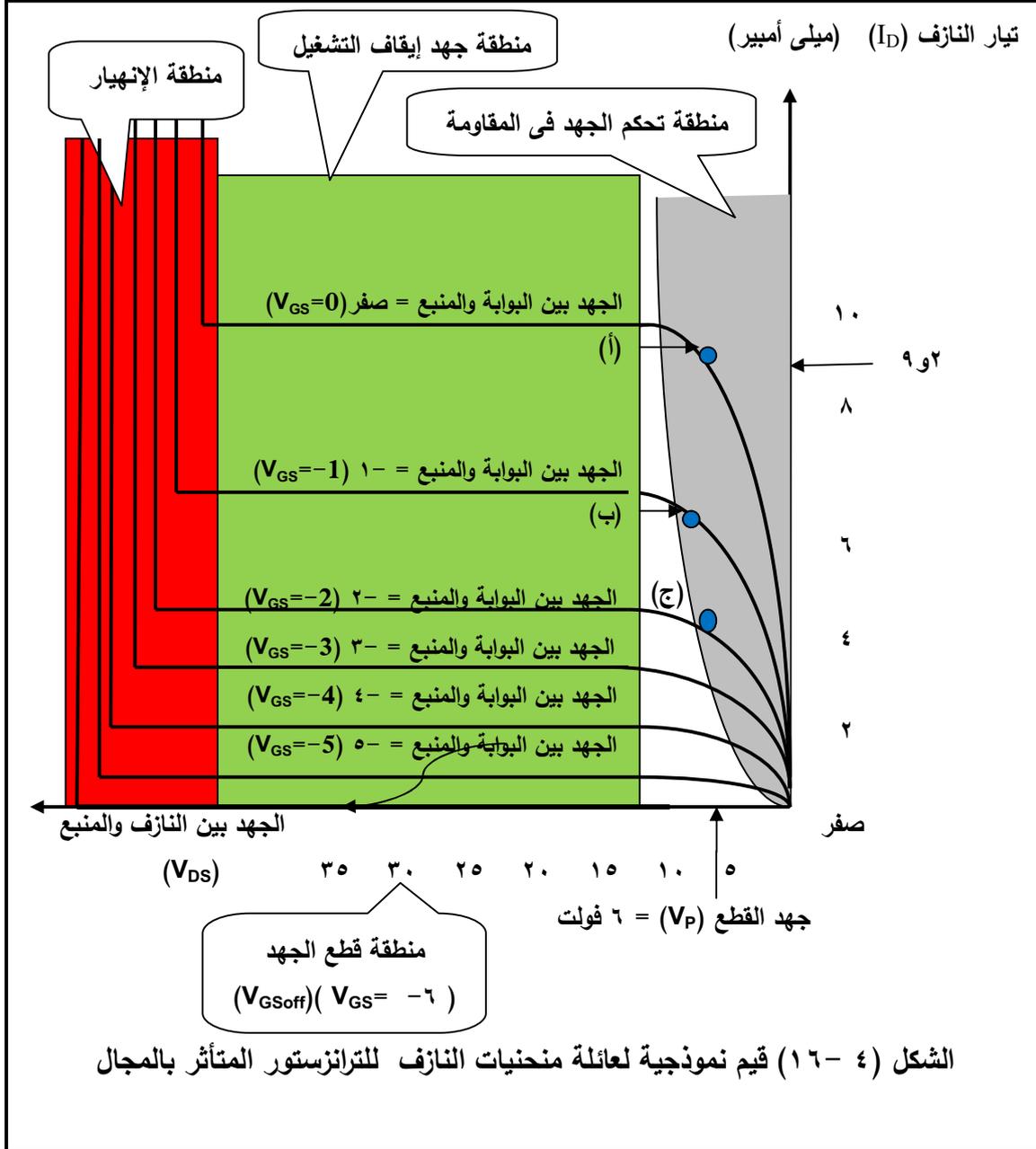
حيث تيار اليناف يساوى تيار التشبع عند قيمة جهد بين اليناف والمينع يساوى صفر وأن قيمة تيار اليناف يساوى صفر عند قيمة جهد بين اليناف والمينع يساوى قيمة إيقاف إندفاع الجهد ($V_{GS} = V_p$) ، ومن أحد التطبيقات الهامة للترانزستور إمكانياته لإنتاج خرج غير خطى كدالة للدخل .

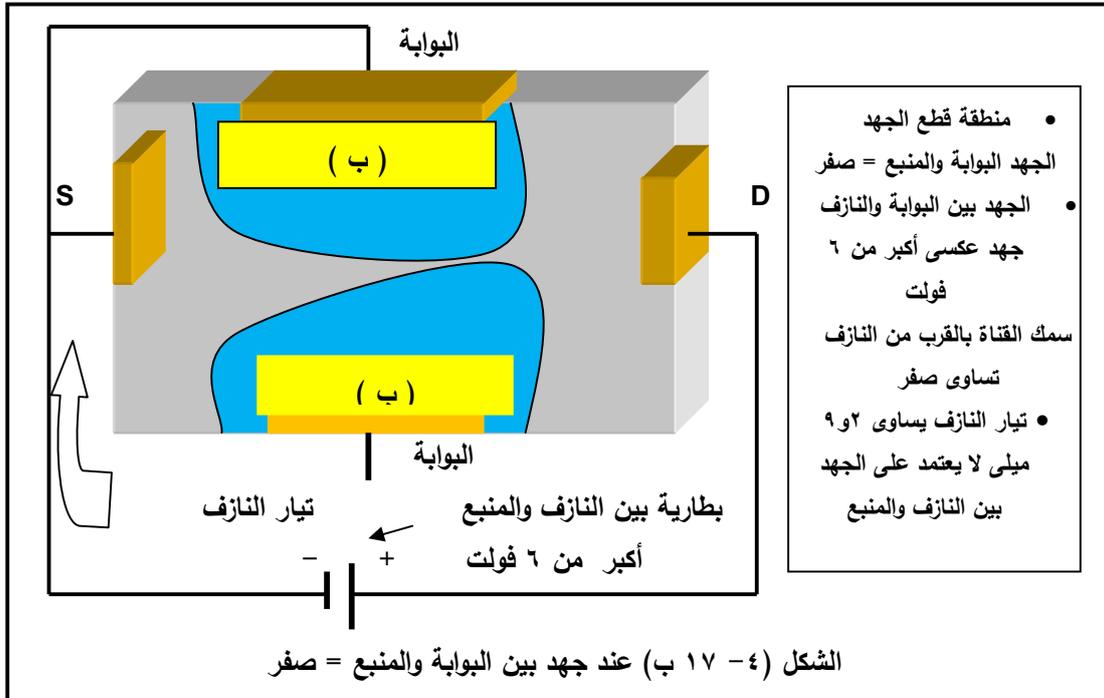
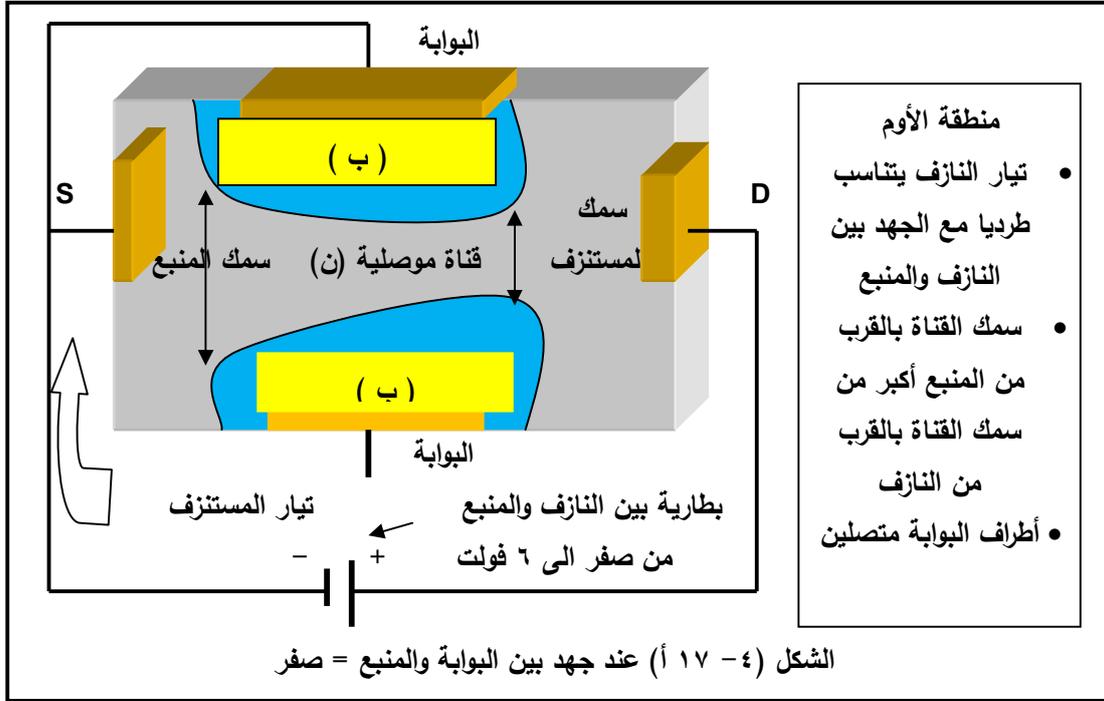


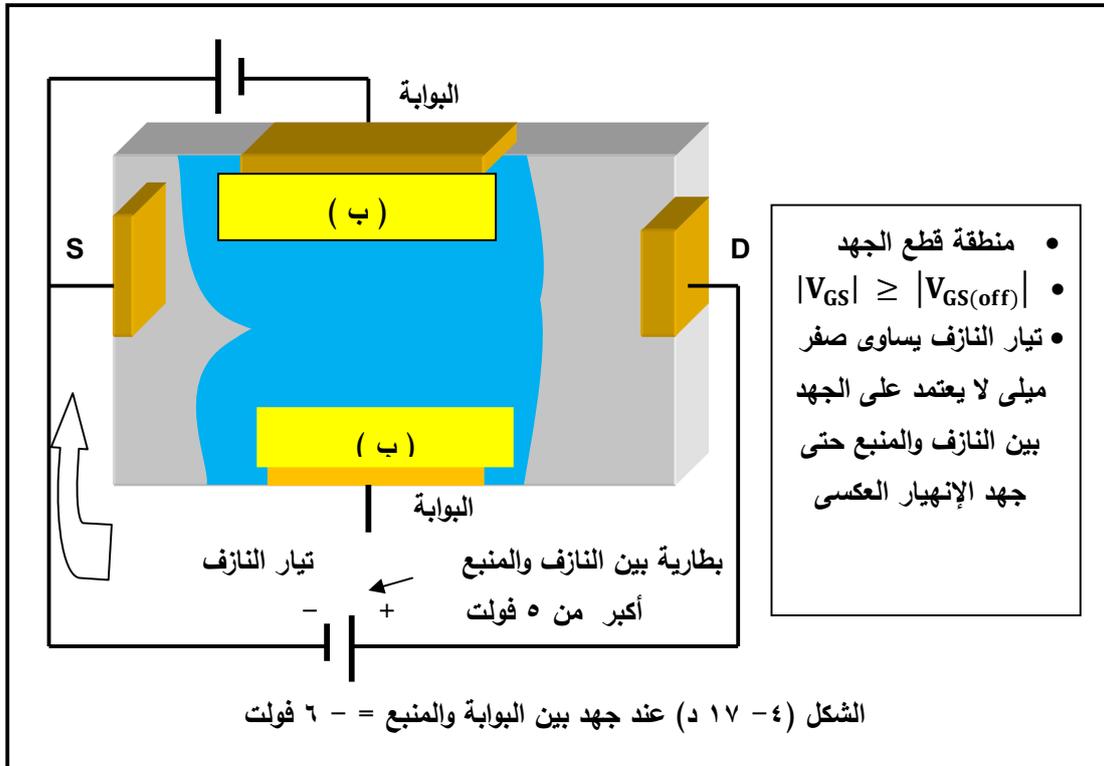
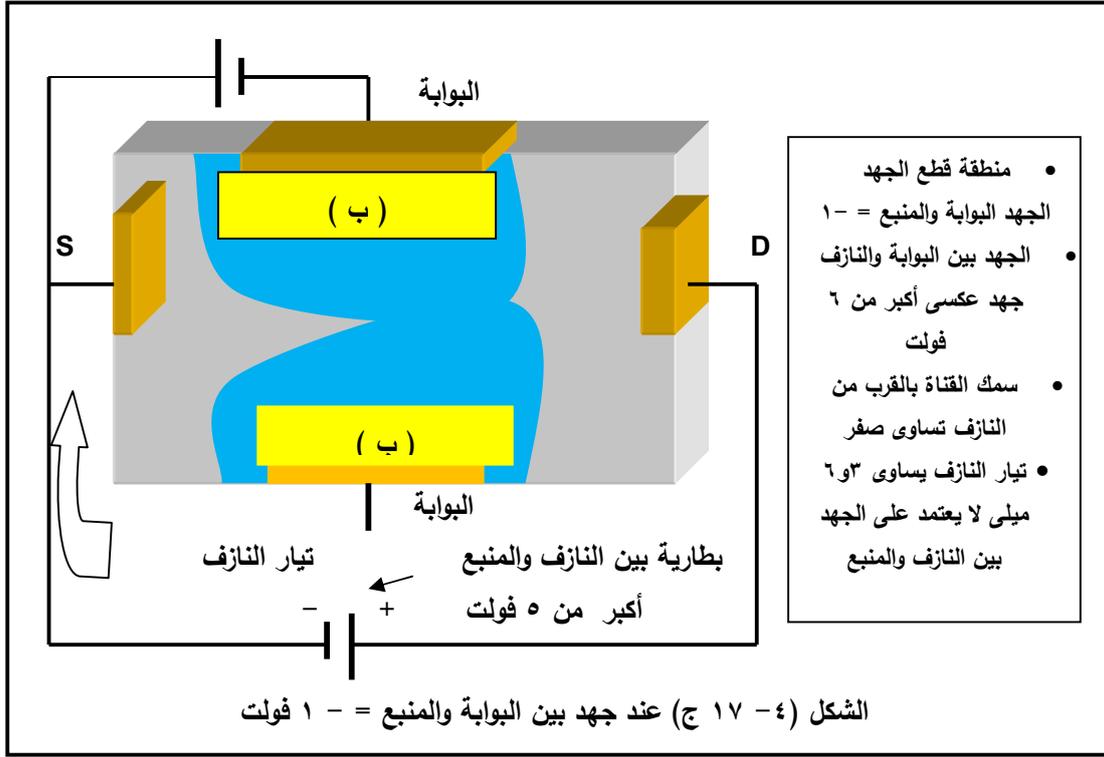
الجدول (٤-٢) القيم النموذجية لتغذية للترانزستور المتأثر بالمجال

| يم الجهد بين البوابة والمنبع ($V_{GS}(V)$) | م الجهد بين النازف والمنبع عند بداية جهد القطع ($V_{DSP}(V)$) | بار جهد القطع (I_{DP}) عند جهد بين النازف والمنبع يساوى ١٥ فولت |
|---|--|--|
| صفر | $V_P = 6$ | $I_{DSS} = 9$ و ٢ |
| ١- | ٥ | ٦ و ٣ |
| ٢- | ٤ | ٤ و ١ |
| ٣- | ٣ | ٢ |
| ٤- | ٢ | ١ |

| | | |
|-----|-----|----------------------|
| ٠.٣ | ١ | ٥- |
| صفر | صفر | $(V_{GS(off)}) = ٦-$ |





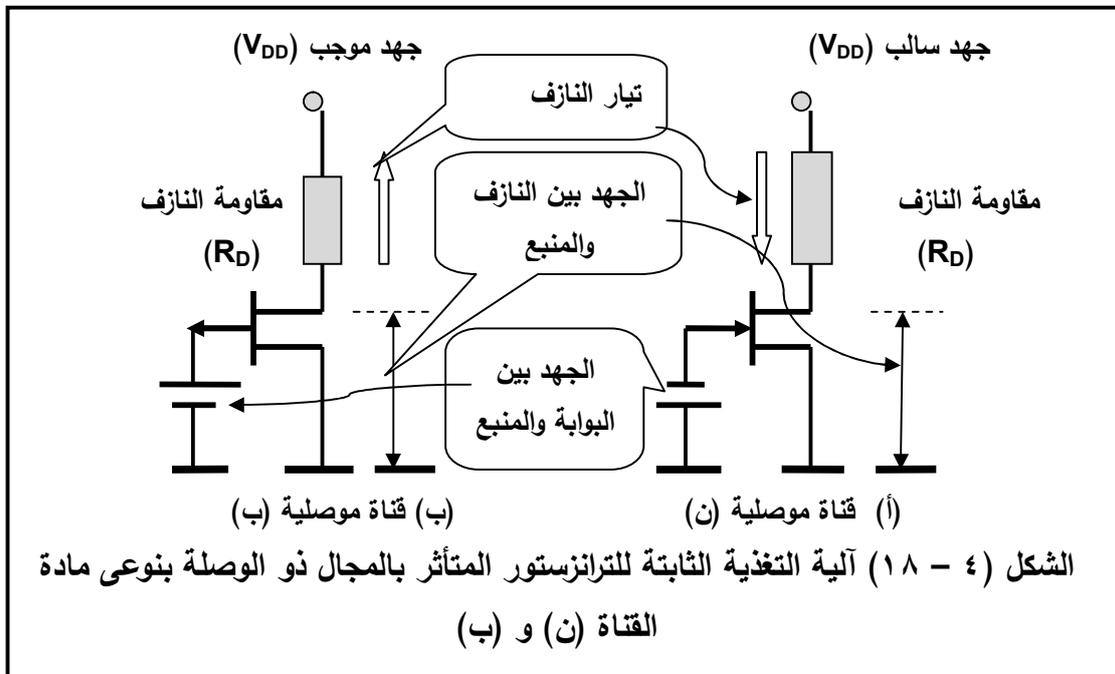


٤ - ٣ - ١ - ٢ تغذية الترانزستور المتأثر بالمجال ذو الوصلة

يتم تغذية الترانزستور المتأثر بالمجال ذو الوصلة من خلال بطارية بغرض إنشاء جهد خرج للتيار المستمر كمستوى نسبي لتحديد التغيرات الناشئة نتيجة لإشارات التيار المتردد عند إستخدامة كمكبر . عند توصيل دائرة الترانزستور بتكوين المنبع المشترك - فإن جهد الدخل هو الجهد بين البوابة والمنبع وجهد الخرج بين النازف والمنبع . هناك طريقتين لإنشاء المستوى النسبي لجهد التيار المستمر - وهما آلية التغذية الثابتة وآلية التغذية الذاتية .

• آلية التغذية الثابتة للترانزستور المتأثر بالمجال ذو الوصلة

في الشكل (٤ - ١٨) مصدرين لتغذية الترانزستور بالتيار المستمر ويشار لهما (V_{DD}) لتغذية النازف من خلال مقاومة النازف (R_D) والمصدر الآخر لتحديد قيمة الجهد بين البوابة والمنبع (V_{GS}) .



بموجب قانون الجهد لكيرشيف - نجد :

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D \quad (\text{قناة موصلية ن})$$

المعادلة (٢٠-٤)

$$V_{DS} = -V_{DD} - I_D R_D \quad (\text{قناة موصلية ب})$$

ويمكن إعادة كتابتها على النحو التالي:

$$I_D = -\frac{V_{DS}}{R_D} + \frac{V_{DD}}{R_D} \quad (\text{قناة موصلية ن})$$

المعادلة (٢١-٤)

$$I_D = \frac{V_{DS}}{R_D} + \frac{V_{DD}}{R_D} \quad (\text{قناة موصلية ب})$$

عند استخدام هذه المعادلات - يتم التعويض دائما بإشارة الموجب للبطارية (V_{DD}) للتأكيد أنه يتم الحصول على الإشارة الصحيحة لجهد النازف والمنبع . ويجب أن تكون قيمة موجبة للترانزستور المتأثر بالمجال ذو الوصلة ذو قناة (ن) كما يجب أن يكون قيمة سالبة للترانزستور ذو القناة (ب) . على سبيل المثال في الترانزستور ذات قناة (ن) يكون الجهد (V_{DD}) يساوى + ١٥ فولت من النازف الى الأرض . إذا كانت قيمة تيار النازف تساوى ١٠ ميلي أمبير ومقاومة النازف (R_D) تساوى ١ كيلو أوم - نحصل على جهد النازف والمنبع (V_{DS}) = ١٥ - (١٠ ميلي أمبير) x (١ ك أوم) = -٥ فولت وبالتالي يعاد كتابة المعادلة (٢١-٤) كالتالى:

$$I_D = -\left(\frac{1}{R_D}\right)V_{DS} + \frac{V_{DD}}{R_D} \quad (\text{قناة موصلية ن})$$

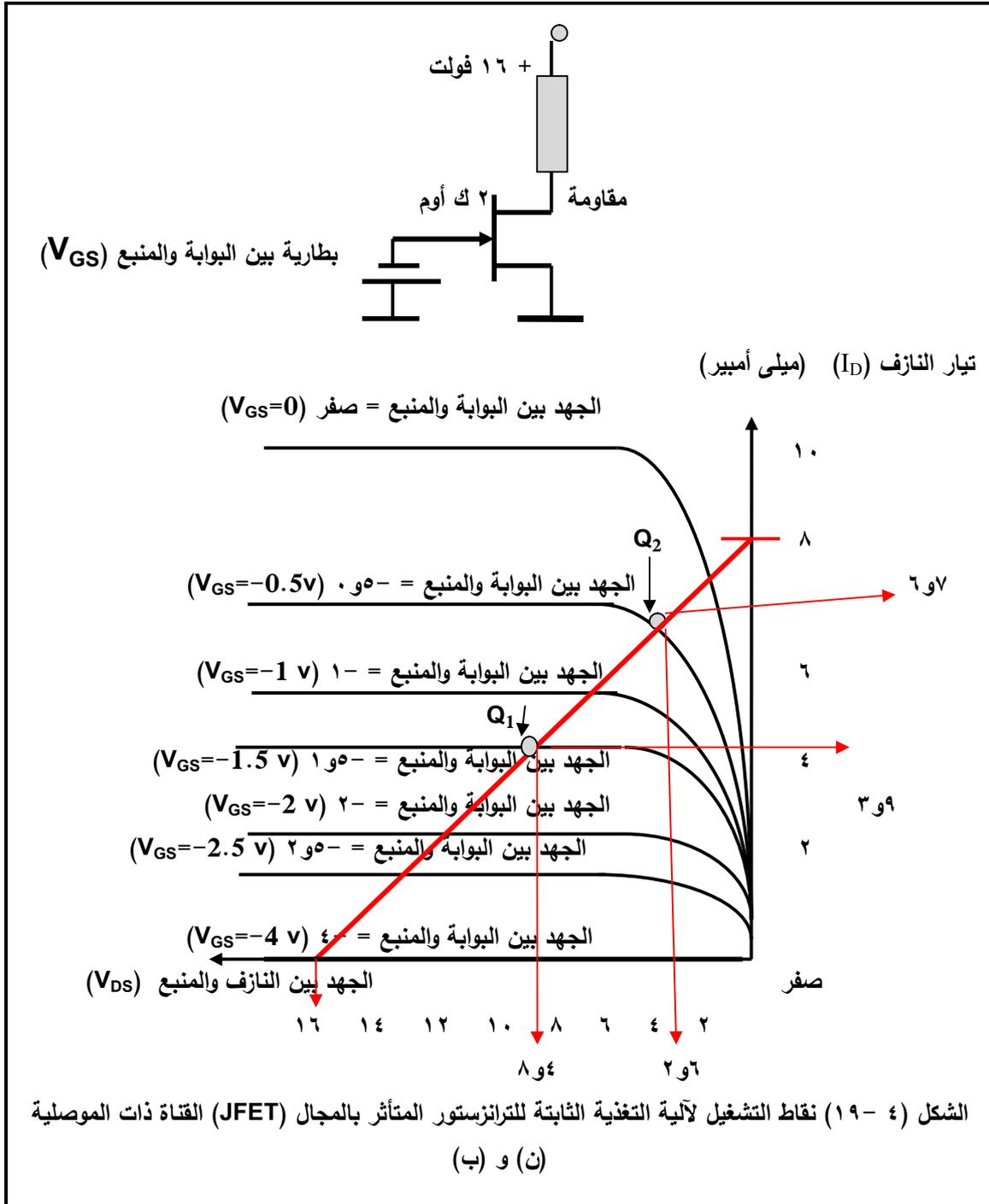
$$I_D = \left(\frac{1}{R_D}\right)V_{DS} + \frac{V_{DD}}{R_D} \quad (\text{المعادلة (٢٢-٤)})$$

المعادلات السابقة تمثل خط الحمل لكل من القناة (ن) أو (ب) للترانزستور المتأثر بالمجال ذو الوصلة ويمكن تحديد كل نقطة على مجموعة منحنيات خواص النازف لتحديد

نقطة تشغيل الترانزستور (Q) . يتقاطع خط الحمل مع محور الجهد بين النازف والمنبع (V_{DS}) عند جهد البطارية (V_{DD}) ومحور تيار النازف عند جهد البطارية مقسوم على مقاومة النازف (V_{DD}/R_D) . لمزيد من الإيضاح لمعرفة تأثير تغير جهد تغذية الدخل (V_{GS}) - على سبيل المثال (من -1.5 فولت الى +0.5 فولت) على كل من تيار الخرج (I_D) وجهد الخرج (V_{DS}) - نحاول تحليل الدائرة الكهربائية بالشكل (٤ - ١٩) .

بتطبيق المعادلة (٤ - ٢١) لإنشاء خط الحمل يرسم خط بين قيمتي الجهد بين النازف والمنبع والذي يساوى جهد البطارية ١٦ فولت ($V_{DS} = V_{DD} = +16\text{ V}$) وتيار النازف يساوى ٨ ميلي أمبير ($I_D = V_{DD}/R_D$) ليتقاطع مع منحنى الجهد بين البوابة والمنبع ويساوى - ١.5 فولت ($V_{GS} = -1.5\text{ V}$) عند نقطة التشغيل (Q₁) . عند تيار النازف يساوى ٣.9 ميلي أمبير ($I_D = 3.9\text{ ma}$) والجهد بين النازف والمنبع ويساوى ٨.4 فولت ($V_{DS} = 8.4\text{ V}$) . إذا تغيرت قيمة الجهد بين البوابة والمنبع لتساوى - ٠.5 فولت ($V_{GS} = -0.5\text{ V}$) نحصل على نقطة التشغيل (Q₂) عند تيار النازف يساوى ٦.٧ ميلي أمبير والجهد بين النازف والمنبع ويساوى ٢.٦ فولت . فى المثال السابق فإن التغير فى قيمة الجهد بين البوابة والمنبع يسبب تغير فى نقطة التشغيل (Q) . يوضح هذا المثال نتيجة هامة . مع ملاحظة تغير قيمة الجهد بين البوابة والمنبع من - ٠.5 فولت فى دائرة التغذية يسبب تحريك نقطة التشغيل (Q) خارج منطقة إيقاف جهد الإندفاع الى منطقة التحكم فى المقاومة . كما سبق أن ذكرنا أن نقطة التشغيل (Q) يجب أن تقع فى منطقة إيقاف جهد الإندفاع فى آلية التشغيل كمكبر عادى . لتأكيد ذلك فإن نقطة التشغيل (Q) تقع فى منطقة إيقاف جهد الإندفاع فإن قيمة الجهد بين النازف والمنبع يجب أن تكون أكبر من الفرق بين جهد القطع (V_p) والجهد بين البوابة والمنبع

$$(V_{GS}) (V_{GS} - V_p)$$



إيقاف جهد الإندفاع للترانزستور الموضح خواصها بمنحنيات النازف ذات العلاقة بالمثال أعلاه. فيمكن ملاحظة أن قيمة إيقاف جهد الإندفاع يساوي -٤ فولت. حيث أنه الجهد

بين البوابة والمنبع (V_{GS}) يساوى ٥٠ فولت وقيمة الجهد بين النازف والمنبع (V_{DS}) يساوى - ٢٥ فولت فقط عند نقطة التشغيل (Q_2) فإننا لم نحقق المتطلبات بأن يكون الجهد بين النازف والمنبع (V_{DS}) أكبر من قيمة إيقاف جهد الإندفاع (V_P) مطروحا منه قيمة الجهد بين البوابة والمنبع (V_{GS}) ($V_{DS} > V_P - V_{GS}$) . نقطة التشغيل (Q_2) تقع في منطقة المقاومة المتغيرة . يمكن تحديد قيمة تيار النازف باستخدام خواص حمل النقل للترانزستور المتأثر بالمجال ذو الوصلة . وحيث أن حمل النقل يتعين برسم محور تيار النازف والمحور الجهد بين البوابة والمنبع وإستخراج قيمة تيار النازف المقابلة مباشرة يمكن تحديد قيمة الجهد بين النازف والمنبع جبريا . بينما آلية إستخدام المنحنيات لتوقيع نقاط التغذية مفيدة وتقدم أفكاراً للطريقة التي تؤثر بها متغيرات الدائرة على بعضها البعض . يمكن حساب قيم تيار النازف وقيمة الجهد بين النازف والمنبع باستخدام عملية حسابية بسيطة في حالة معرفة قيم إيقاف جهد الإندفاع (V_P) وتيار التشبع (I_{DSS}) . يوضح المثال التالى إستخدام قانون التربيع في هذه العملية الحسابية . وللتأكد أن الحل بالرسم البيانى يتوافق مع الحل الجبرى يجب حساب تيار الخرج (I_D) وجهد الخرج (V_{DS}) للترانزستور فى الشكل (٤ - ١٩) حيث قيمة تيار التشبع (I_{DSS}) يساوى ١٠ ميلي أمبير وقيمة إيقاف جهد الإندفاع (V_P) يساوى - ٤ فولت عند جهد الدخل (V_{GS}) يساوى ٥٠ فولت - ولتحديد قيمة تيار النازف كالتالى:

$$I_D = I_{DSS} \left[1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right]^2$$

$$I_D = 10mA \left[1 - \frac{-1.5V}{-4V} \right]^2 = 3.9mA$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D = 16 - 3.9 \times 10^{-3} \times 2 \times 10^3 = 8.2 V$$

تتطابق هذه النتائج بالتي تم الحصول عليها بيانياً - وعلى هذا كان من الضروري لنفترض أن الترانزستور المتأثر بالمجال ذو الوصلة تم تغذيته في منطقة إيقاف جهد الإندفاع لتبرير استخدام المعادلة (٤-١٩) لإيجاد قيمة تيار النازف إذا كانت الحسابات قد أنتجت قيمة الجهد بين النازف والمنبع (V_{DS}) أقل من قيمة الفرق بين قيمة إيقاف جهد الإندفاع (V_p) والجهد بين البوابة والمنبع ($V_p - V_{GS}$) ويساوي ٥٠ فولت . يمكن تلخيص هذا أن الترانزستور لم تتم تغذيته في منطقة إيقاف جهد الإندفاع ولذلك هناك ضرورة لإيجاد آلية أخرى لإيجاد معاملات نقطة التشغيل (Q) . يحتمل أن تختلف قيم كل من تيار التشبع (I_{DSS}) وإيقاف جهد الإندفاع (V_p) على نطاق واسع في الترانزستور المتأثر بالمجال والوصلة من نوع الى آخر بنسبة تصل الى ٥٠% وهذا غير عادي . عندما تستخدم دائرة التغذية الثابتة لتوقيع نقطة التشغيل (Q) يحدث تغيير في قيم المعاملات للترانزستور في الدائرة التي تم تصميمها وتقودنا الى خواص ترانزستور آخر . وبالفرض على سبيل المثال أن معاملات الترانزستور المستخدم على النحو التالي تيار التشبع (I_{DSS}) يساوي ١٣ ميلي أمبير وقيمة إيقاف جهد الإندفاع (V_p) يساوي ٣٤ فولت في تغذية الدائرة في الشكل (٤ - ١٩ أ) عند جهد الدخل (V_{GS}) يساوي ٥١ فولت .
نحصل على :

$$I_D = (10ma) \left[1 - \frac{-1.5}{-4.3} \right]^2 = 5.5ma$$

$$V_{DS} = 16 - (5.51 ma)(2 K\Omega) = 4.98 V$$

توضح هذه النتائج أن تيار النازف يزيد بنسبة ٣١ و٤% عن قيمته للدائرة بالشكل (٤ - ١٩) وأن قيمة الجهد بين النازف والمنبع تتناقص بنسبة ٧ و٦٨% مع ملاحظة

أن قيمة الجهد بين النازف والمنبع هي ٨٩ و٤ فولت وبالتالي فهي قريبة الى منطقة إيقاف جهد الإندفاع (٣ و٤ فولت) . نستخلص من ذلك أن دوائر التغذية الثابتة لا تحقق إستقرار نقطة تشغيل (Q) جيدة بالنسبة للتغيرات في معاملات الترانزستور المتأثر بالمجال ذو الوصلة .

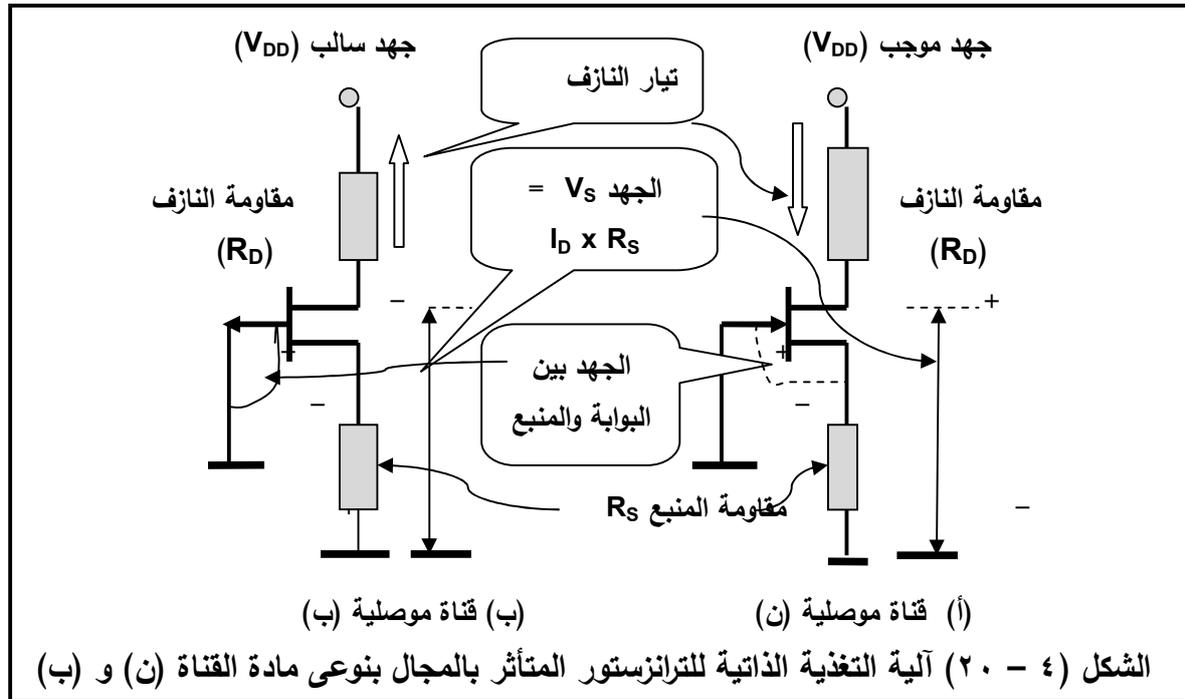
الجدول ٤-٣ مقارنة بين قيم المعاملات

| جهد الدخل (V _{GS}) فولت | التشبع (I _{DSS}) ميلي أمبير | جهد القطع (V _p) فولت | تيار النازف (I _D) ميلي أمبير | الجهد بين النازف والمنبع (V _{DS}) | نسبة التغير في تيار النازف (I _D) % | نسبة التغير في الجهد بين النازف والمنبع (V _{DS}) % |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| ١٥- | ١٠ | ٤- | ٣ و٩ | ٨ و٢ | | |
| ١٥- | ١٣ | ٤ و٣- | ٥ و١ | ٤ و٩٨ | ٤١ و٣ | ٦٨ و٧ |
| ١٥- | ١٤ | ٤ و٤- | ٦ و٠٩ | ٣ و٨ | ٥٦ | ١١٥ |
| ١٥- | ١٥ | ٤ و٥- | ٦ و٧٣ | ٢ و٥٣ | ٧٢ | ٢٢٥ |

• آلية التغذية الذاتية للترانزستور المتأثر بالمجال ذو الوصلة

يوضح الشكل (٤ - ٢٠) دائرة تغذية التي توفر تحسين الإستقرار وتتطلب مصدر

جهد واحد فقط .



تسمى هذه الآلية التغذية الذاتية بسبب الجهد الواقع على مقاومة المنبع نتيجة سريان تيار يحدد قيمة الجهد بين البوابة والمنبع (V_{GS}) . يمكن أن نتفهم هذه الحقيقة حيث الجهد ($V_S = I_D R_S$) على طرف المنبع بالنسبة الى الأرض . للترانزستور المتأثر بالمجال ذو الوصلة ذات القناة (ن) وهذا يعنى أن طرف المنبع موجب بالنسبة الى طرف البوابة بمعنى أن فولتية البوابة سالبة بقيمة ($V_S = I_D R_S$) بإدراك أن تيار النازف المار فى المقاومة (R_S) ينتج الجهد المطلوب للمنبع كما هو مرغوب للقناة (ن) للترانزستور ($V_{GS} = -I_D R_S$) - بالنسبة الى الترانزستور قناة (ب) فإن طرف البوابة ذات فولتية موجبة ($I_D R_S$) بالنسبة الى المنبع ($V_{GS} = I_D R_S$) .

$$V_{GS} = -I_D R_{S|} \quad \text{((للقناة ذات الموصلية (ن))}$$

المعادلة (٢٣-٤)

$$V_{GS} = I_D R_S \quad \text{((للقناة ذات الموصلية (ب))}$$

تصف هذه المعادلات خطوط مستقيمة عند توقيعها على المحورين الجهد بين البوابة والمنبع بالنسبة الى تيار النازف ($V_{GS} - I_D$) . للتحقق من هذه المعادلات بكتابة قانون الجهد لكيرشيف حول كل من البوابة للمنبع . يسمى كل خط مستقيم بخط التغذية وتستخرج قيم تيار النازف فى دائرة التغذية الذاتية بيانيا برسم خط التغذية على نفس مجموعة المحاور باستخدام خواص دالة النقل . تقاطع المنحنيين يحدد نقطة التشغيل (Q) . بكتابة قانون الجهد لكيرشيف حول دائرة الخرج فى الشكل (٢٠-٤) - نحصل على :

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S) \quad \text{((للقناة ذات الموصلية (ن))}$$

المعادلة (٢٤-٤)

$$V_{DS} = -V_{DD} - I_D (R_D + R_S) \quad \text{((للقناة ذات الموصلية (ب))}$$

يوضح المثال التالى خطوات الحل البيانى - يوضح الشكل (٢٠-٤) الترانزستور المتأثر بالمجال ذو الوصلة وخواص النقل لحساب القيم النموذجية لتيار النازف وقيمة

الجهد بين النازف والمنبع بيانيا . حيث أن مقاومة المنبع (R_S) تساوى ٦٠٠ أوم -
فإن معادلة خط التغذية كالتالى:

$$V_{GS} = - I_D R_S = - 600 I_D$$

من الواضح أن خط التغذية يمر باستمرار خلال نقطة الأصل (تيار النازف يساوى صفر والجهد بين البوابة والمنبع يساوى صفر) وبالتالي فإن النقطة (صفر وصفر) هي إحدى النقاط على خط التغذية . ولتحديد النقاط الأخرى يتم إختيار قيمة الجهد بين البوابة والمنبع ويتم حل المعادلة بالنسبة الى تيار النازف - وبفرض أن قيمة الجهد بين البوابة والمنبع يساوى ٣ فولت وبالتالي : فإن تيار النازف يساوى قيمة الجهد بين البوابة والمنبع مقسوما على مقاومة المنبع = - (٣-) / ٦٠٠ = ٥ ميلي أمبير . وبالتالي تمثل القيم (- ٣ فولت و ٥ ميلي أمبير) نقطة أخرى على خط التغذية . يمكن رسم خط مستقيم بين النقطتين (صفر وصفر) و(- ٣ فولت و ٥ ميلي أمبير) وملاحظة أين يتقاطع هذا الخط . يلاحظ أن خط التغذية يتقاطع مع خواص المنحنيات عند قيم (تيار النازف يساوى ٣ ميلي أمبير عند قيمة الجهد بين البوابة والمنبع يساوى -٨ و ١ فولت) وقد وجد أن قيمة الجهد بين النازف والمنبع كالتالى:

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_S + R_D) = 15 - 3 \times 10^{-3} (600 + 1500) = 8.7 \text{ V}$$

يمكن أيضا حساب قيم تيار النازف والجهد بين البوابة والمنبع فى دوائر التغذية الذاتية جبريا بحل معادلة خط التغذية ومعادلة قانون التربيع . لتنفيذ العملية الحسابية يجب معرفة قيم تيار التشبع (I_{DSS}) وقيم إيقاف جهد الإندفاع (V_p) . كما فى آلية التغذية الثابتة فإن النتائج صالحة فقط إذا كانت نقطة التشغيل (Q) تقع فى منطقة إيقاف جهد الإندفاع بمعنى أن تكون قيمة الجهد بين النازف والمنبع أكبر من الفرق بين قيمة إيقاف جهد الإندفاع وقيمة الجهد بين البوابة والمنبع ($V_{DS} > V_p - V_{GS}$) . ولذلك يجب أن نفترض أن ذلك هو الحال، ولكن مع تجاهل النتائج إذا أوضحت النتائج أن قيمة الجهد بين النازف والمنبع أقل من الفرق بين قيمة إيقاف جهد الإندفاع وقيمة الجهد بين البوابة والمنبع ($V_{DS} > V_p - V_{GS}$) . يوضح الشكل (٤ - ٢١)

خواص منحنى النقل للفتاة (ن) للترانزستور بقيم تيار التشبع يساوى ١٠ ميلي أمبير
قيمة إيقاف جهد الإندفاع تساوى - ٤ فولت وبالتالي فإن معادلة قانون التربيع تصبح:

$$I_D = 10 \times 10^{-3} (1 - V_{GS} / 4)^2$$

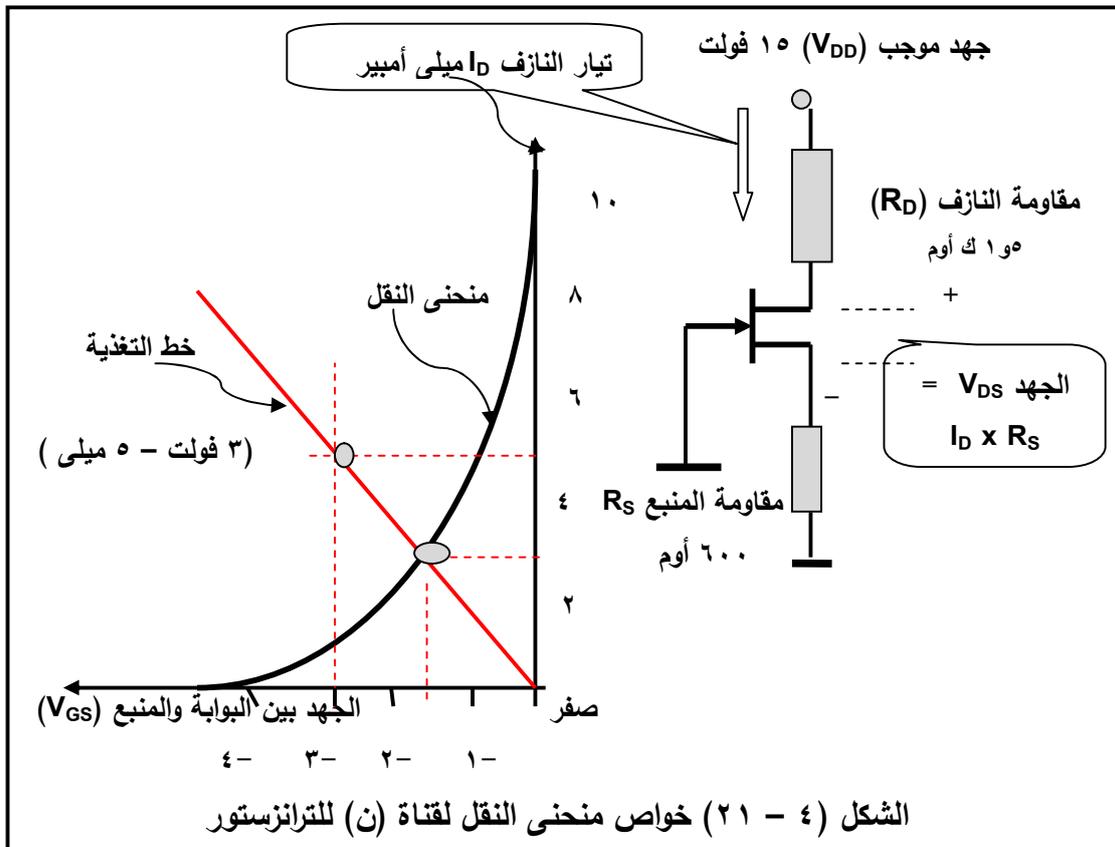
مع ملاحظة أن كلا من الجهد بين البوابة والمنبع وقيمة إيقاف جهد الإندفاع سالب
القيمة - وبالتالي يعاد كتابة المعادلة أعلاه على الشكل الصحيح وتصبح معادلة خط
التغذية كالتالى :

$$V_{GS} = -I_D R_S = -600 I_D$$

بالتعويض فى قيم الجهد بين البوابة والمنبع وتساوى - ٦٠٠ مضروب فى تيار
النازف فى معادلة قانون التربيع - نحصل على :

$$I_D = 10^{-2} [1 - 600 I_D / 4]^2 = 10^{-2} [1 - 150 I_D]^2$$

$$= 10^{-2} [1 - 300 I_D + 2.25 \times 10^4 I_D^2] = 10^{-2} - 3 I_D + 225 I_D^2$$



وبترتيب المعادلة

$$225 I_D^2 - 4I_D + 0.01 = 0$$

باستخدام الصيغة التربيعية لحل المعادلة أعلاه :

$$ID = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 4 \times 225 \times 0.01}}{2 \times 225}$$

نحصل على قيمتين لتيار الناظف هما ١٤ و ٧٧ ميلي أمبير أو ٣ ميلي أمبير - من الواضح أن قيمة تيار الناظف تساوي إحدى القيمتين - قيمة تيار الناظف تساوي ١٤ و ٧٧ ميلي أمبير ليست مناسبة حيث أن هذه القيمة تتعدى قيمة تيار التشبع والذي يساوي ١٠ ميلي أمبير - وبالتالي فإن قيمة تيار الناظف والتي تساوي ٣ ميلي أمبير تتطابق مع الحل البياني السابق والمستخرج قيمته ٣ ميلي أمبير . ويصبح خط التغذية لقيمة الجهد بين البوابة والمنبع يساوي - ٦٠٠ x ٣ ميلي أمبير = ١٨٠ فولت والتي تتطابق أيضا مع نتائج الحل البياني وتصبح قيمة الجهد بين الناظف والمنبع

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_S + R_D)$$

$$\text{تساوي } ١٥ - ١٠ \times ٣ - ١٥٠٠ = ٧ \text{ و } ٨ \text{ فولت}$$

وهي أكبر من الفرق بين قيمة إيقاف جهد الإندفاع والجهد بين البوابة والمنبع ($|V_{P}| - |V_{GS}|$) وتساوي ٤ - ١٨ = ٢٠ فولت . لإثبات أن آلية التحيز الذاتي توفر الإستقرار أفضل بالمقارنة مع آلية التحيز الثابت . وبمقارنة إنحراف التغير الذي يحدث في تيار الناظف باستخدام كلا من الآليتين عندما تتغير معاملات الترانزستور ليصبح تيار التشبع يساوي ١٢ ميلي أمبير وقيمة إيقاف جهد الإندفاع يساوي - ٥٠ فولت . وقد افترضنا في كل حالة أن نقطة التغذية الأولية تشير الى (إستخدام الترانزستور تيار تشبع يساوي ١٠ ميلي أمبير وقيمة إيقاف جهد الإندفاع يساوي - ٤ فولت . يتم تعيين تيار الناظف = ٣ ميلي أمبير وبالتالي فإن الترانزستور له معاملات جديدة ويجب إستبدالها في الدائرة . وسبق ملاحظة أن تيار الناظف = ٣ ميلي أمبير عندما كانت قيمة الجهد بين البوابة والمنبع يساوي ١٨٠ فولت وبالتالي نفترض أنه في دائرة التحيز الثابت أن

قيمة الجهد بين البوابة والمنبع يساوى - ١٥٨ فولت عند تيار تشبع يساوى ١٢ ميلي أمبير وقيمة إيقاف جهد الإندفاع يساوى - ٥٥ فولت مع قيمة الجهد بين البوابة والمنبع يساوى - ١٥٨ فولت - نجد أن القيمة الجديدة لتيار النازف فى دائرة التحيز الثابت تساوى :

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right)^2 = 12 \times 10^{-3} \left(1 - \frac{1.8}{4.5} \right)^2$$

هذا التغير فى قيمة تيار النازف من ٣ الى ٤٣٢ و٤ ميلي أمبير يمثل زيادة ٤٤% . ويفرض أن معاملات الترانزستور فى آلية التحيز الذاتى قد تغيرت بنفس القدر (تيار التشبع يساوى ١٢ ميلي أمبير وقيمة إيقاف جهد الإندفاع يساوى - ٥٥ فولت) - عندئذ فإن صيغة قانون التربيع

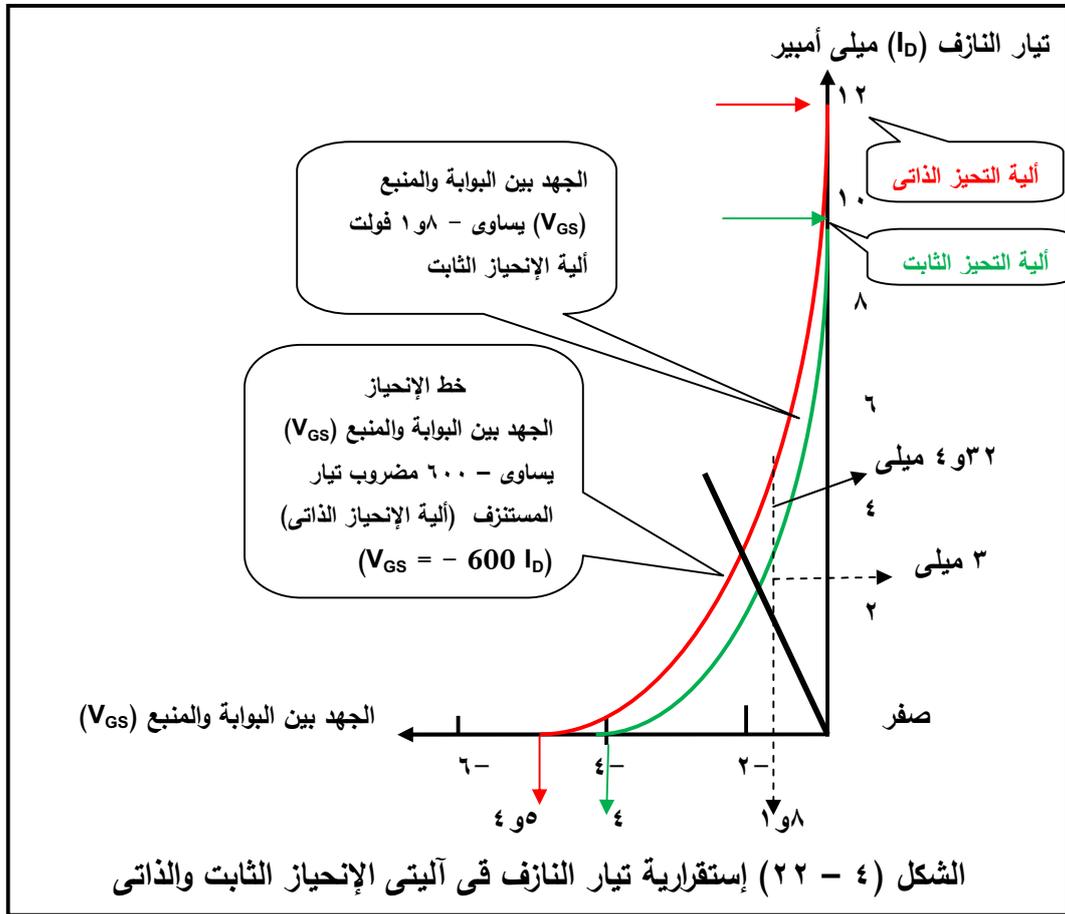
$$I_D = 12 \times 10^{-3} (1 - V_{GS} / 4.5)^2$$

بينما تبقى معادلة خط الإنحياز كما هى بدون تغيير

$$V_{GS} = - 600 I_D$$

يقودنا حل المعادلات الى قيمة تيار النازف ٤٦ و٣ ميلي أمبير والتي تمثل زيادة ٣٥ و١% أقل من نصف القيمة فى حالة آلية الإنحياز الثابت . يوضح الشكل (٤ - ٢٢) خواص منحنيات التقل للترانزستور المتأثر بالمجال ذو الوصلة بالقيم لتيار التشبع يساوى ١٠ ميلي أمبير وإيقاف جهد الإندفاع يساوى - ٤ فولت بالمقارنة مع منحنيات التقل للترانزستور بالقيم تيار التشبع يساوى ١٢ ميلي أمبير وإيقاف جهد الإندفاع يساوى - ٥٥ فولت - ونلاحظ تقاطع خط الإنحياز الذاتى ($V_{GS} = - 600 I_D$) مع كل من خواص الآليتين . مع ملاحظة أنها تتقاطع مع خواص منحنيات الترانزستور عند قيمة تيار النازف السابق حسابة لآلية الإنحياز الذاتى وهى (٣ و ٤٦ و٣ ميلي أمبير) وأيضا تتضح قيمة الجهد بين البوابة والمنبع يساوى - ١٥٨ فولت بمعنى أن الخط يمثل آلية الإنحياز الثابت . يتقاطع هذا الخط مع المنحنيات فى نقطتين السابق حسابهما لآلية

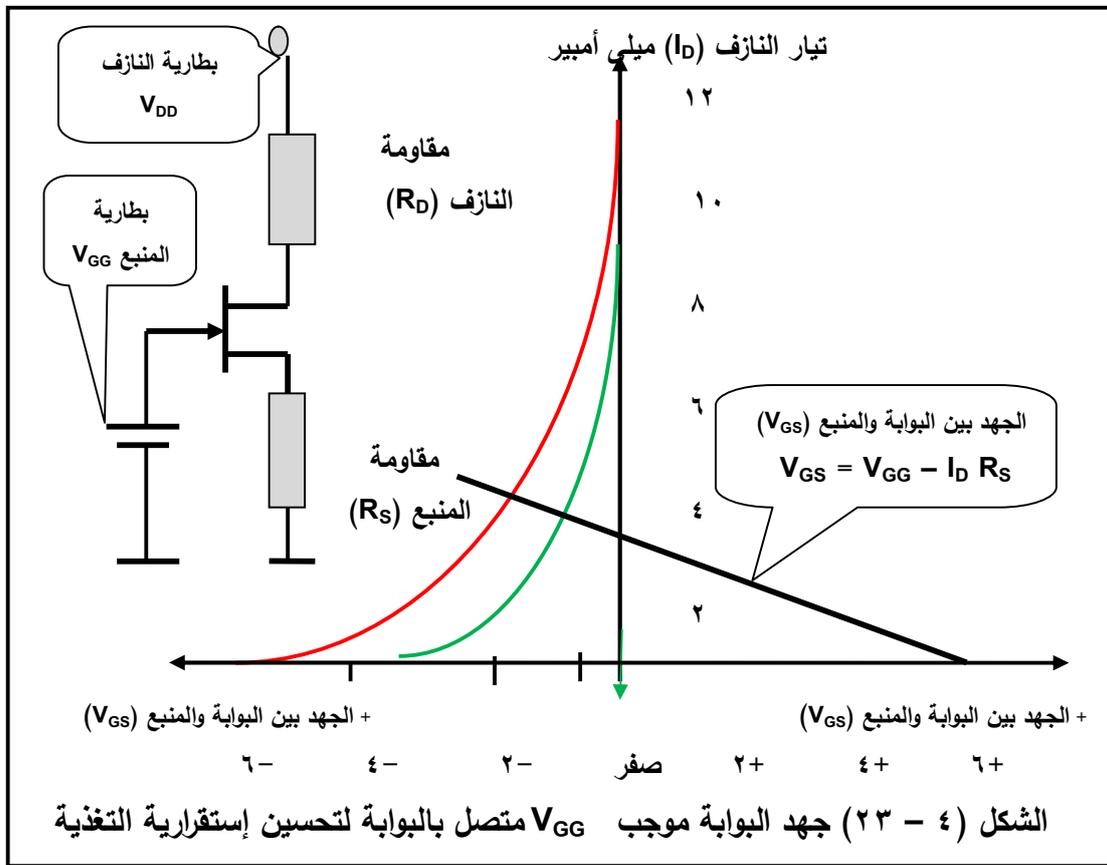
الإحياز الذاتي (٣ و ٣٢ و ٤ ميلي) من الواضح في هذا الشكل السبب في أن آلية الإحياز الذاتي تنتج تغير أقل في قيمة تيار النازف بالمقارنة بآلية الإحياز الثابت متى نتج تغير في معاملات الترانزستور في منحنيات خواص مختلفة وأقلها في ميل خط الإحياز الذي يعطى أقل تغير في قيمة تيار النازف . يوضح الشكل (٤-٢٢) أن قيم التغذية جيدة يمكن أن يتحقق الإستقرار ضد التغيرات في معاملات الترانزستور بجعل ميل خط الإحياز صغير بقدر الإمكان، يصبح ميل الخط المائل أصغر كلما كانت مقاومة المنبع (R_S) أكبر، ولكن بزيادة قيمة مقاومة المنبع (R_S) تتناقص قيمة تيار النازف .



أحد الطرق للحصول على خط الإحياز ذات ميل صغير (قيمة مقاومة المنبع R_S كبيرة) ولا تزال تحتفظ بقيمة معقولة لتيار النازف وذلك بتوصيل بطارية الدخل (V_{GG}) ذات الفولتية موجبة الى طرف البوابة ذات الموصلية (ن) في دوائر الإحياز الذاتي .

الجدول ٤-٤ مقارنة بين آلي الإنحياز الثابت والذاتي

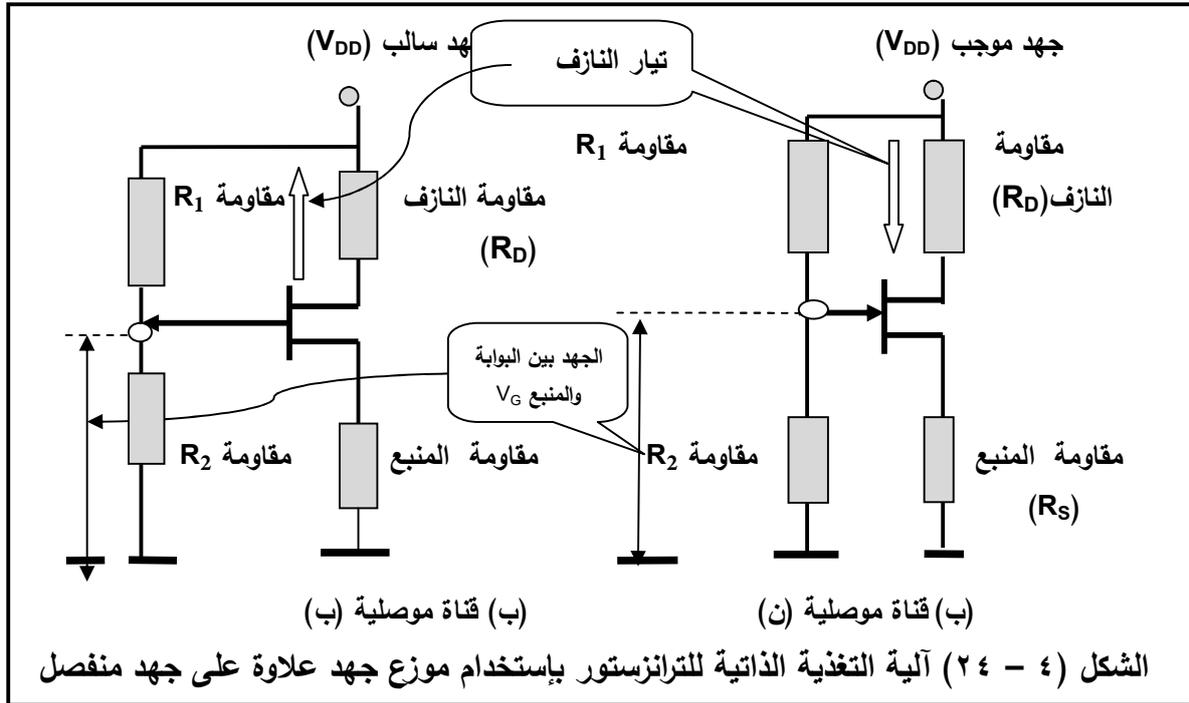
| القيم النموذجية | | الإنحياز الثابت | | الإنحياز الذاتي | |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| المعاملات | جهد بين البوابة والمنبع (V_{GS}) | التشبع (I_{DSS}) | جهد القطع (V_P) | يار النازف (I_D) | يار النازف الثابت (I_D) |
| القيم النموذجية الأولية | ١٨- | ١٠ | ٤- | ٣ | ٣ |
| قيم التغير | ١٨- | ١٢ | ٤٥٠ | ٤ و ٦ | ٤ و ٦ |
| النسبة المئوية % | | ٢٠ | ١٢٥ | ٤٤ | ١٥ و ٣ |



يوضح الشكل (٤ - ٢٤ أ) هذا التكوين . تأثير بطارية الدخل (V_{GG}) لتحريك خط الإنحياز على المحور الأفقى الى قيمة جهد الدخل (V_{GG}) كما هو مبين في الشكل (٤ - ٢٤ ب) . معادلة خط الإنحياز:

$$V_{GS} = V_{GG} - I_D R_S \quad \text{المعادلة (٤-٢٣)}$$

في التطبيقات - يتم الحصول على الجهد الموجب من موزع جهد خلال البوابة من بطارية النازف (V_{DD}) كما هو موضح في الشكل (٤ - ٢٤) . وحيث أن مقاومة الدخل عند البوابة قيمتها كبيرة جدا يجب الأخذ في الإعتبار أنها تمثل تأثير حمل على موزع الجهد .



وبالتالى فإن قيمة جهد البوابة الى الأرض (V_G) للقناة (ن) تكون:

$$V_G = \left[\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right] V_{DD} \quad \text{المعادلة (٢٥-٤)}$$

$$V_{GS} = V_G - I_D R_S \quad \text{المعادلة (٢٦-٤)}$$

قيمة جهد البوابة الى الأرض (V_G) للقناة (ب) تكون:

$$V_G = - \left[\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right] V_{DD} \quad \text{المعادلة (٢٧-٤)}$$

$$V_{GS} = V_G + I_D R_S \quad \text{المعادلة (٤-٢٨)}$$

مع ملاحظة أن قيمة جهد البوابة الى الأرض (V_G) للقناة (ن) ذات فولتية موجبة وقيمة جهد البوابة الى الأرض (V_G) للقناة (ب) ذات فولتية سالبة .

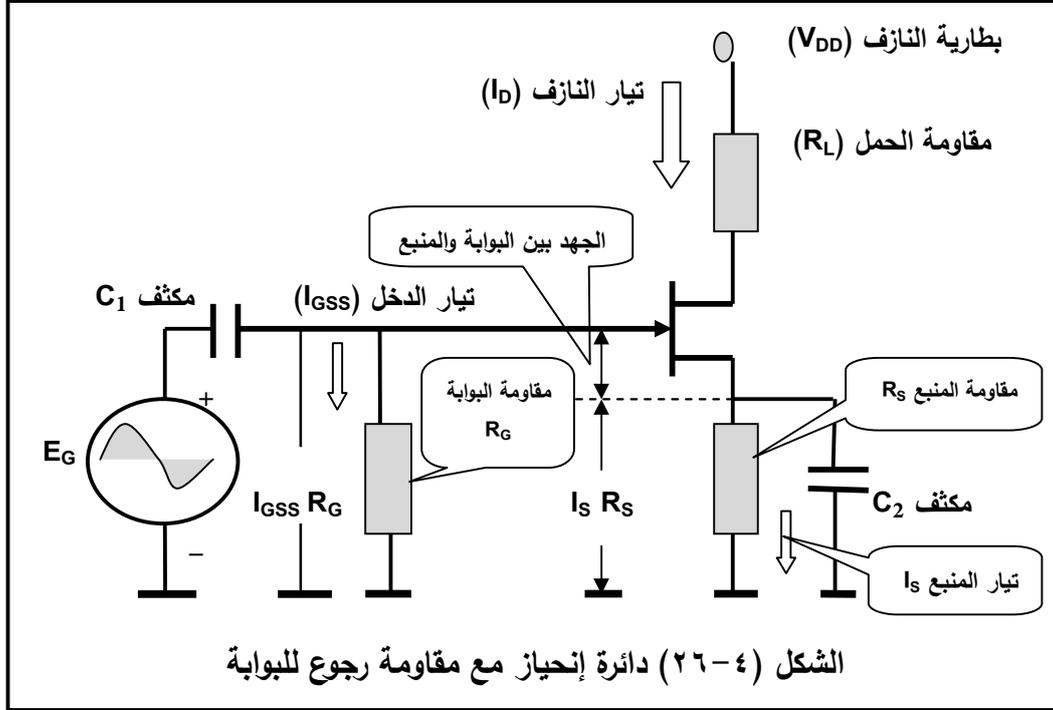
- إنحياز التيار المتردد للترانزستور المتأثر بالمجال ذو الوصلة قبل إستخدام الترانزستور المتأثر بالمجال ذو الوصلة كمكبر - يجب أن يكون منحازا بشكل صحيح ، يجب أن يؤخذ في الإعتبار مايلي:

١. أسلوب إختيار نقطة التشغيل (Q)
٢. تصميم معاملات التيار المستمر فى الدائرة
٣. إختيار أمثل الدوائر
٤. إختيار نقطة التشغيل (Q) على أساس أداء التيار المتردد ويشتمل الكسب وإستجابة التردد ومعامل الضوضاء ومستوى المقاومة والتشوية والقدرة والجهد ومعدل سريان التيار

مثل هذه المعلومات متوفرة فى نموذج بيانات الترانزستور - ولنفترض الخواص والمنحنيات فى الشكل (٤-٢٥) . يجب إختيار نقطة التشغيل فى منطقة إيقاف إندفاع الجهد^(٣) لأغراض التكبير الخطى . لتكوين منحنيات خواص النقل يجب إختيار قيمة ثابتة للجهد بين النازف والمنبع على سبيل المثال ١٠ فولت ورسم خط عمودى على طول قيمة الجهد (١٠ فولت) ليتقاطع مع منحنى الجهد بين البوابة والمنبع وإستخراج قيمة تيار النازف لكل نقطة تقاطع . - تستخدم هذه النقاط لإنشاء منحنى النقل الذى يشتمل على نقطتين :

١. قيمة تيار التشبع عند الجهد بين البوابة والمنبع يساوى صفر (فى المثال قيمة تيار التشبع ٤ ميلى أمبير) .
٢. قيمة إيقاف إندفاع الجهد الذى يمثل قيمة الجهد بين البوابة والمنبع عند قيمة تيار النازف يساوى صفر (فى المثال قيمة إيقاف إندفاع الجهد - ٤ فولت) .

وجود جهد تيار مباشر على البوابة، قيمة مقاومة البوابة صغيرة نسبياً للحفاظ على مستوى التيار المباشر على البوابة أقرب إلى فولتية الأرض ($V_{GS} = I_D R_S$) .



مع ملاحظة القيم الصغيرة لمقاومة البوابة (R_G) تقلل مقاومة الدخل للترانزستور وبالتالي يجب مراعاة إختيار قيمة مقاومة البوابة (R_G) بطريقة جيدة على أساس أقصى حمل للدائرة، من الدائرة نحصل على :

$$I_D = I_S + I_{GSS} \quad \text{المعادلة (٢٩-٤)}$$

من الدائرة فإن أقصى حمل يساوى

$$I_D = I_S + I_{GSS} \quad \text{المعادلة (٣٠-٤)}$$

الجهد الواقع على المقاومة البوابة (R_G)

$$V_{RG} = I_{GSS} R_G = V_{GS} + I_S R_S$$

$$V_{RG} = V_{GS} + R_S V_D - I_{GSS} \quad \text{المعادلة (٣٠-٤)}$$

$$V_{GS} = I_D R_S + I_{GSS} [R_S + R_G] \quad \text{المعادلة (٣١-٤)}$$

تيار البوابة (I_{GSS}) يمكن إهماله ولكن يؤخذ في الإعتبار التغير في درجات الحرارة

ليس فقط على تيار البوابة (I_{GSS}) ولكن أيضا على تيار التشبع (I_{DSS}) .

٤ - ٣ - ٢ الترانزستور المتأثر بالمجال ذو التكوين (معدن - أكسيد - سليكون) (م أ س ت م م)^(٦)

الترانزستور المتأثر بالمجال ذو التكوين (معدن - أكسيد - سليكون) مشابه الى الترانزستور المتأثر بالمجال ذات الوصلة . كلا النوعين بثلاث أطراف (النازف- المنبع - البوابة) وأيضا يتم التحكم فى قناة الترانزستور بالجهد بين البوابة والمنبع . الإختلاف الأساسى أن البوابة فى الترانزستور (م أ س ت م م) معزولة عن القناة ولذلك يسمى هذا النوع أيضا الترانزستور المتأثر بالمجال ذو البوابة المعزولة (أى ج ت م م)^(٧) وهناك نوعين أحدهما يسمى الترانزستور المتأثر بالمجال ذو التكوين (معدن- أكسيد - سليكون) المستنفد^(٨) والآخر الترانزستور المتأثر بالمجال ذو التكوين (معدن - أكسيد - سليكون) المعزز^(٩) . وجاءت هذه المسميات من إختلاف الأسلوب الذى تتغير فيه موصلية قناة الترانزستور .

٤-٣-٢-١ الترانزستور المتأثر بالمجال ذو التكوين (معدن - أكسيد - سليكون) من النوع المستنفد^(٨) . يوضح الشكل (٤ - ٢٧) تكوين هذا النوع من الترانزستور ويتكون من شريحة شبه موصل (ب) يتواجد بها بئران من النوع (ن⁺) . وهناك طبقة رقيقة مرسية من مادة أكسيد السيلكون على كامل سطح الشريحة وكذلك يتواجد وصلة معدنية تخترق طبقة ثانى أكسيد السيلكون عند البئران من النوع (ن⁺) واللذان يمثلان النازف والمنبع . بين البئران من النوع (ن⁺) منطقة من النوع (ن) ولكنها خفيفة تركيز الشوائب وهى تكون القناة . ترسب طبقة من الألمنيوم على طبقة ثانى أكسيد السيلكون عكس القناة وتمثل البوابة . مع ملاحظة أن طبقة ثانى أكسيد السيلكون تعزل البوابة عن القناة وتمتد من البوابة الى المنبع . لذا يتألف هيكل الترانزستور من طبقات معدن - أكسيد -

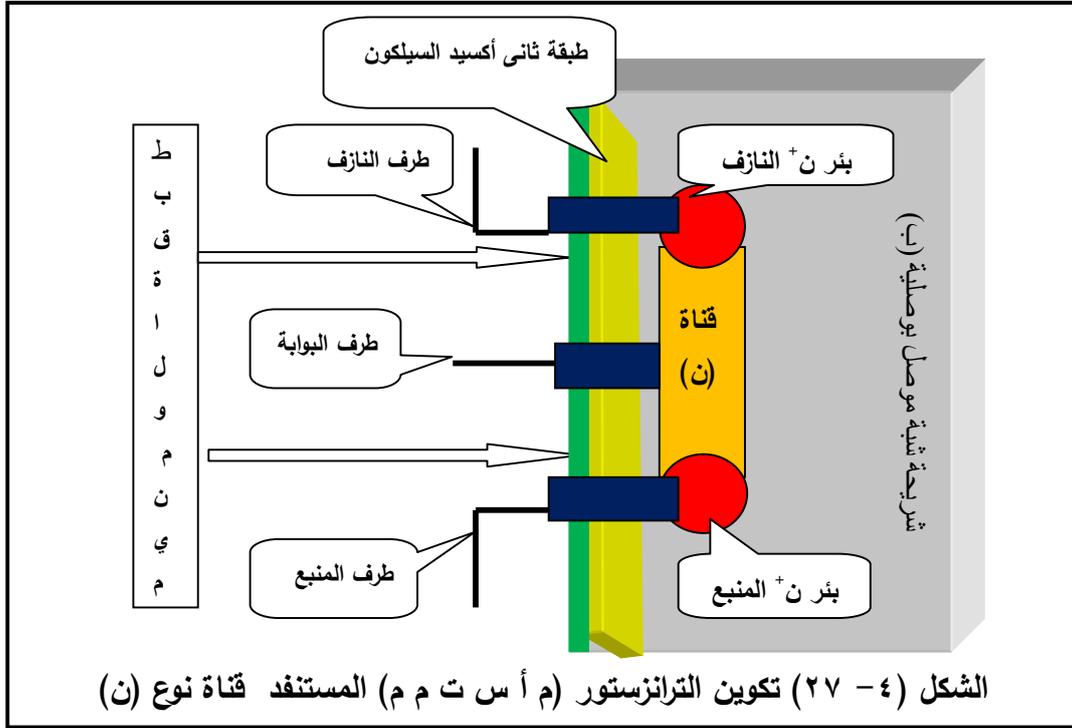
^٦ ((MOSFET)) الترانزستور المتأثر بالمجال ذو التكوين (معدن - أكسيد - سليكون) (م أ س ت م م)

^٧ ((IGFET)) الترانزستور المتأثر بالمجال ذو البوابة المعزولة (أى ج ت م م)

^٨ (DEPLETION TYPE MOSFET) الترانزستور (م أ س ت م م) من النوع المستنفد

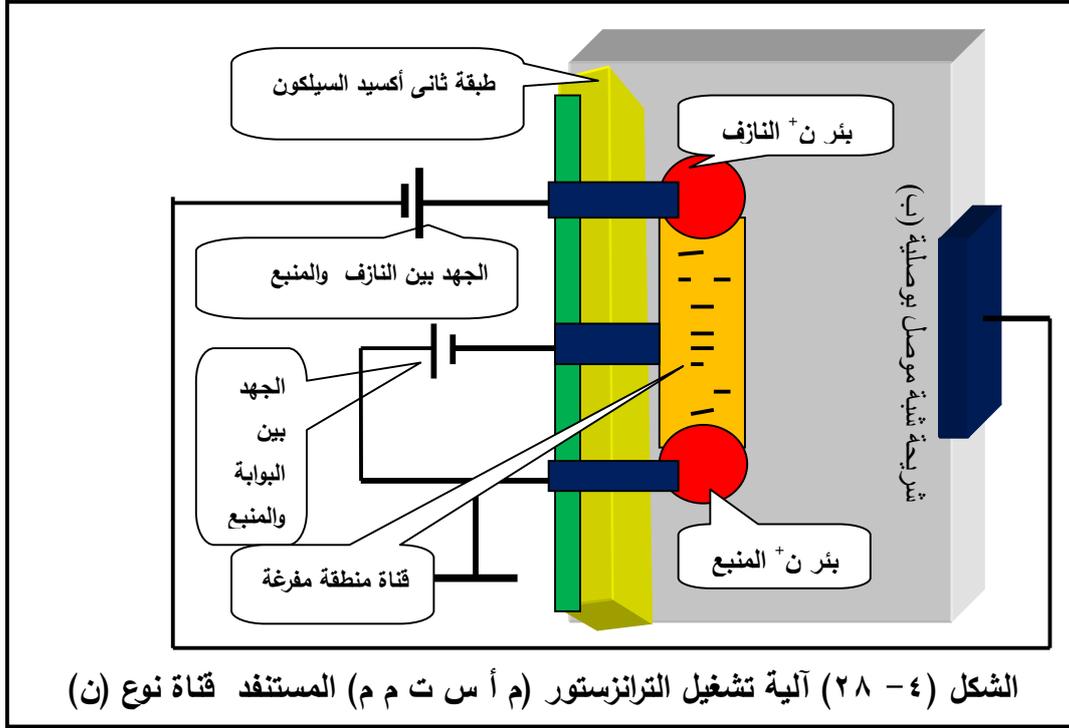
^٩ (enhancement type MOSFET) الترانزستور المتأثر بالمجال ذو التكوين (معدن- أكسيد-سليكون) المعزز

سليكون ولذا أشتق منها إسم الترانزستور (م أ س ت م م)^(٦) وأيضاً نلاحظ أنه لا يوجد وصلة ثنائية بين البوابة والمنبع مثل الترانزستور المتأثر بالمجال ذات الوصلة .



يوضح الشكل (٤ - ٢٨) الوضع العادي للتشغيل - الوصلة بين النازف والمنبع لجعل النازف ذات فولتية موجبة بالنسبة الى المنبع - وعادة يتم توصيل الركيزة (الشريحة) بطرف المنبع . عندما تكون البوابة سالبة الفولتية بالنسبة الى المنبع بجهد - المجال الكهربائي الناشئ في القناة يحرك الإلكترونات بعيداً عن سطح القناة بالقرب من الطبقة العازلة من ثان أكسيد السيلكون - وبالتالي يتم تفرغ القناة من شحناتها ويقل سمك القناة وتزداد مقاومتها وبالتالي يتناقص التيار المار من النازف الى المنبع وبالتالي فإن سمك القناة يتم التحكم فيه بتأثير المجال الكهربائي . يتطابق فولتية موجبة بين البوابة والمنبع- تنجذب الإلكترونات أكثر في القناة ويزيد التيار وتزيد أو تعزز موصلية القناة . تتغير قيمة الموصلية في القناة نتيجة تغير الجهد بين البوابة والمنبع من فولتية موجبة الى فولتية سالبة وكذلك يمكن للترانسستور أن يعمل في كلا الحالتين ولهذا السبب يسمى

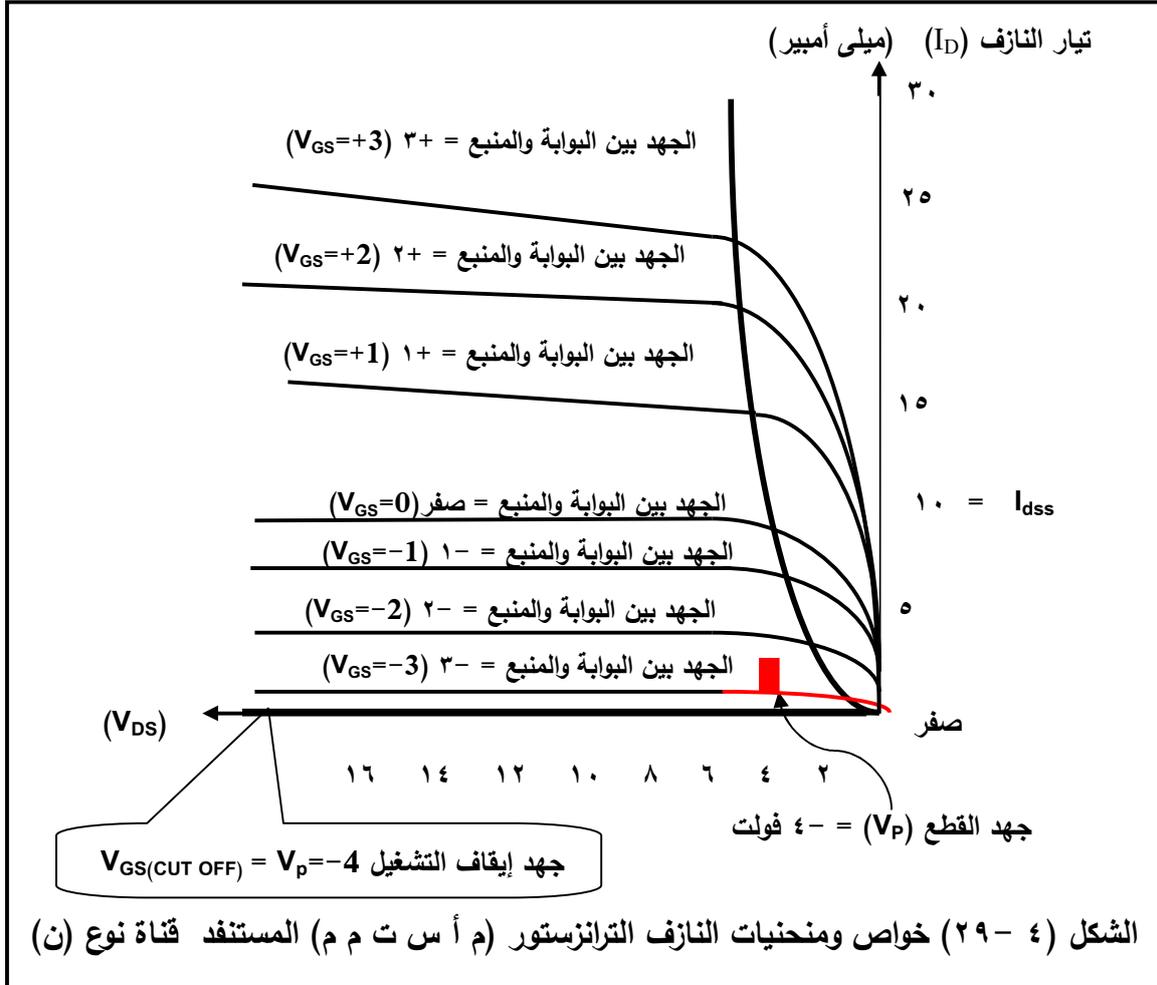
أيضا ترانزستور الإرتقاء والإستنفاد^(١٠) .



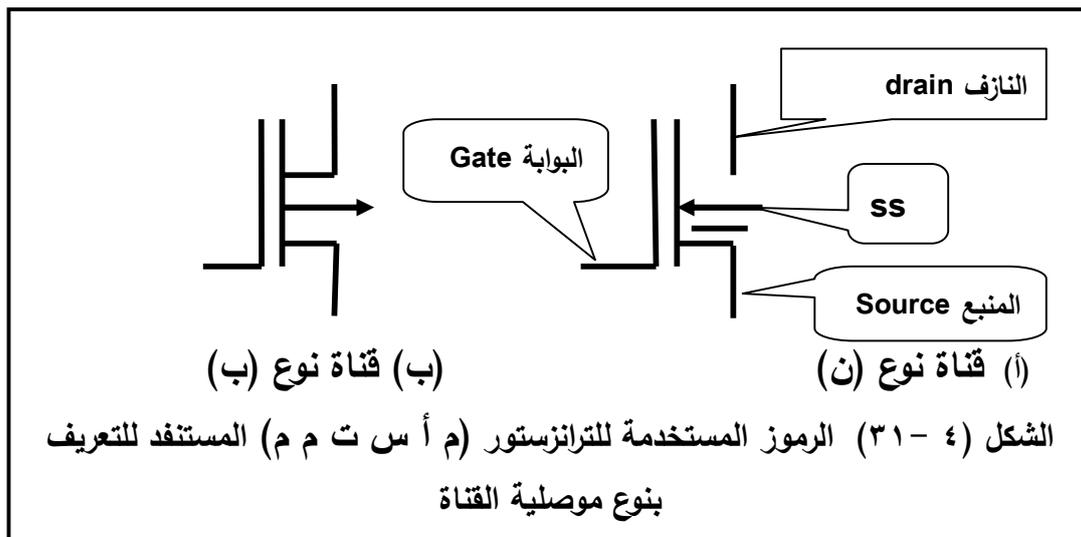
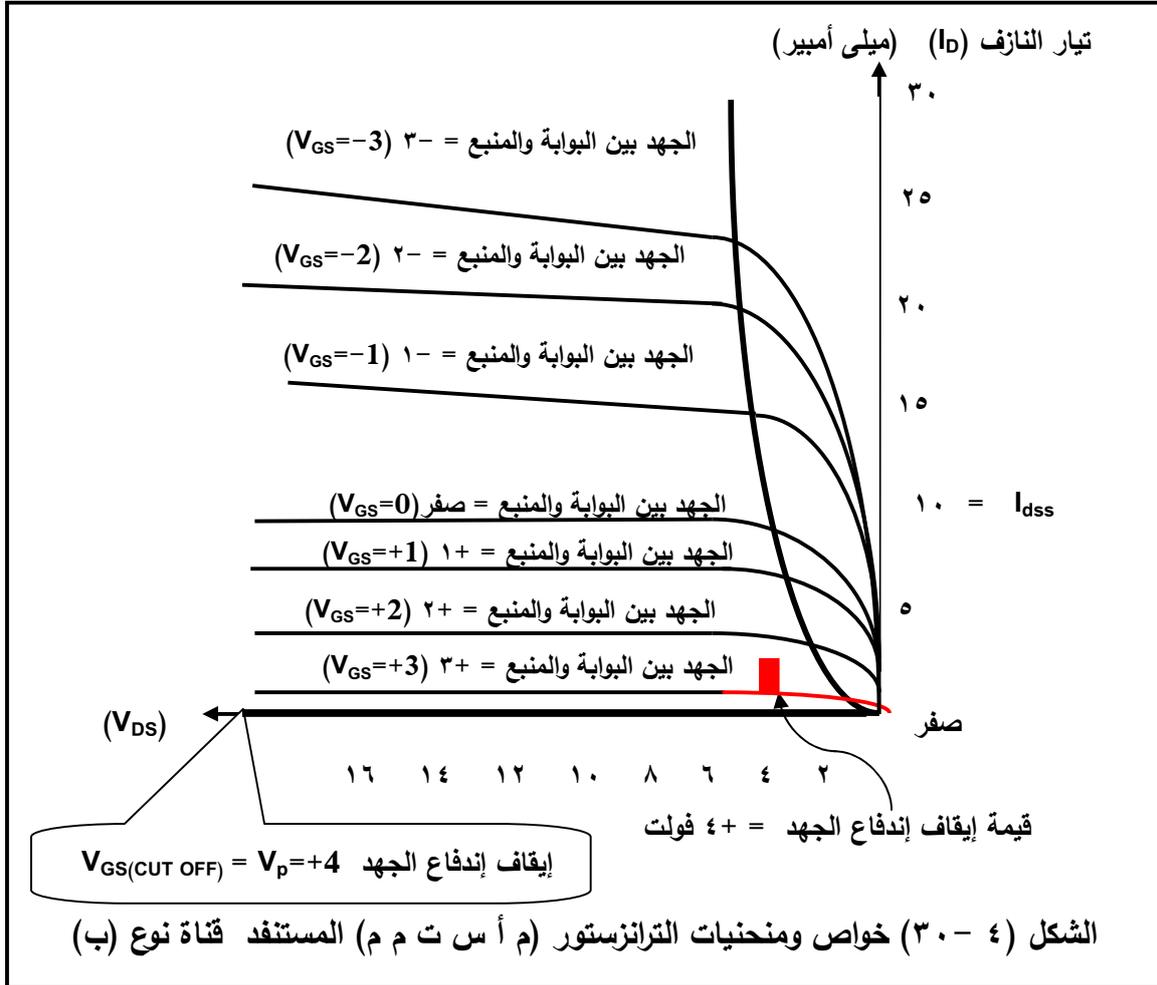
الوصلة الثنائية (ب - ن) بين المادة (ن) وشريحة الركيزة (ب) ذات تأثير بسيط .
يوضح الشكل (٤-٢٩) الخواص ومنحنيات الناظر حيث يوضح علاقة تيار الناظر بالجهد بين الناظر والمنبع ولقيم جهد بين البوابة والمنبع ثابت . يزداد تيار الناظر خطيا مع الجهد بين الناظر والمنبع حتى يصل الى قيمة إيقاف إندفاع الجهد^(٣) - بعد الوصول الى قيمة إيقاف إندفاع الجهد يظل تيار الناظر ثابت عند قيمة تيار التشبع معتمدا على قيمة الجهد بين البوابة والمنبع . كلما تغير الجهد بين البوابة والمنبع وأصبح بفولتية سالبة أكثر، ترتفع قيمة إيقاف إندفاع الجهد فورا . في حالة أن يساوى الجهد بين البوابة والمنبع صفر فإن تيار الناظر يصل الى مرحلة التشبع عند تيار قيمته متى كانت قيمة الجهد بين الناظر والمنبع يساوى سالب قيمة إيقاف إندفاع الجهد ($V_{DS} = -V_p$) وإذا زادت الفولتية السالبة الجهد بين البوابة والمنبع حتى تستنفد كل حاملات الشحنة الموجبة

^{١٠} يمكن للترانزستور أن يعمل في كلا الحالتين ولهذا السبب يسمى أيضا ترانزستور الإرتقاء والإستنفاد (for that it is known depletion-enhancement)

من القناة كاملة ينقطع تيار النازف عند قيمة إيقاف إندفاع الجهد الذي يساوى جهد القطع بين البوابة والمنبع ($V_{GS(CUT OFF)} = V_p$) . يوضح الشكل (٤-٣٠) خواص ومنحنيات النازف للترانزستور (م أ س ت م م) ^(١) المستنفذ قناة نوع (ب) .



يوضح الشكل (٤-٣١) رموز (م أ س ت م م) للترانزستور المستنفذ قناة نوع (ن) والنوع (ب) . يشبر السهم الى نوع الترانزستور - إذا كان السهم يشير الى الداخل تكون القناة نوع (ن) وإذا كان السهم يشير الى الخارج فذلك يمثل قناة نوع (ب) مع ملاحظة أن البوابة منفصلة والذي يعنى أن البوابة معزولة عن القناة . معادلة خط النقل للترانزستور (م أ س ت م م) متشابهه مع معادلة خط النقل للترانزستور المتأثر بالمجال ذات الوصلة .

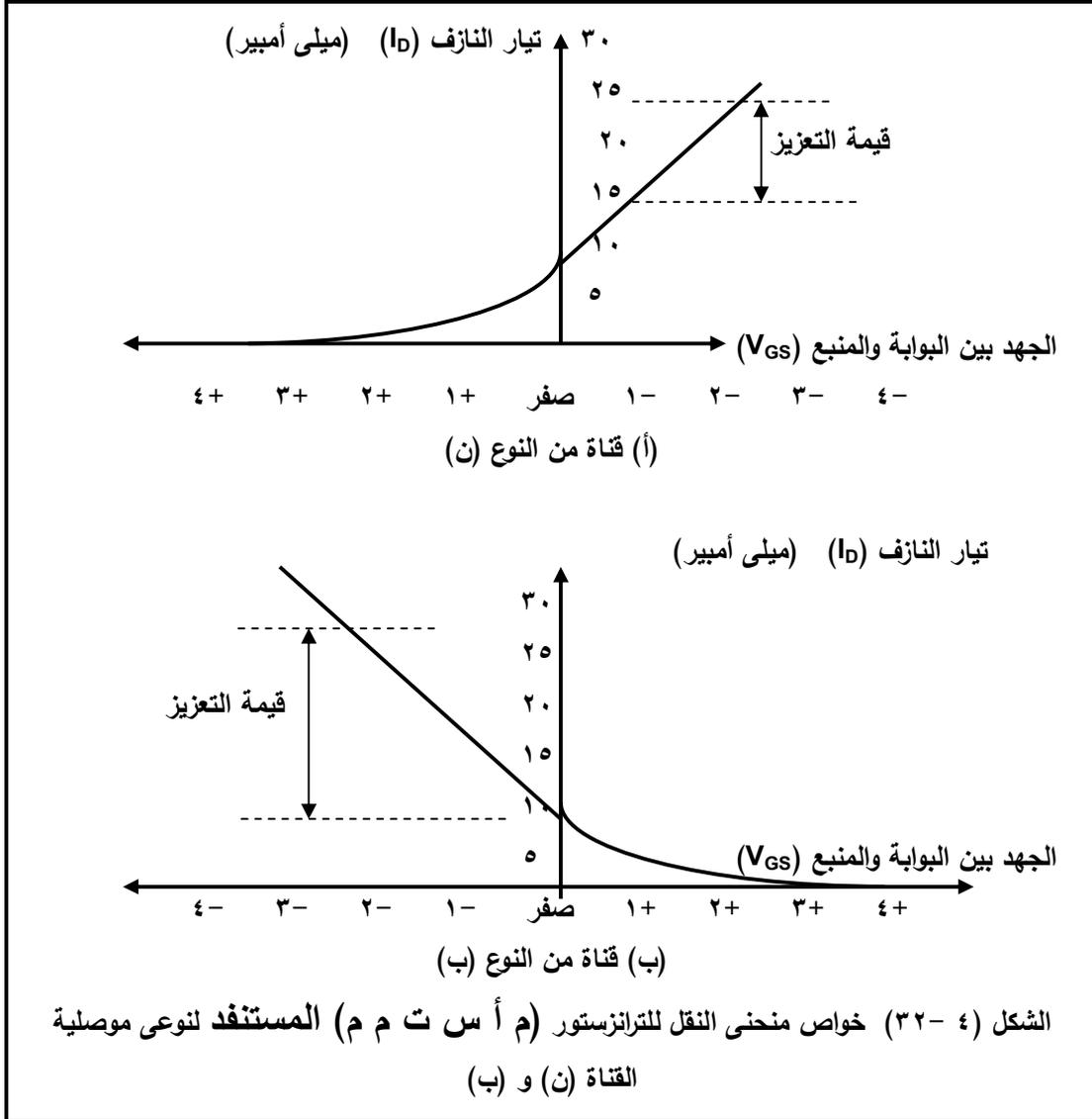


$$I_D = I_{DSS} \left[1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right]^2 \quad \text{المعادلة (٤-٣١)}$$

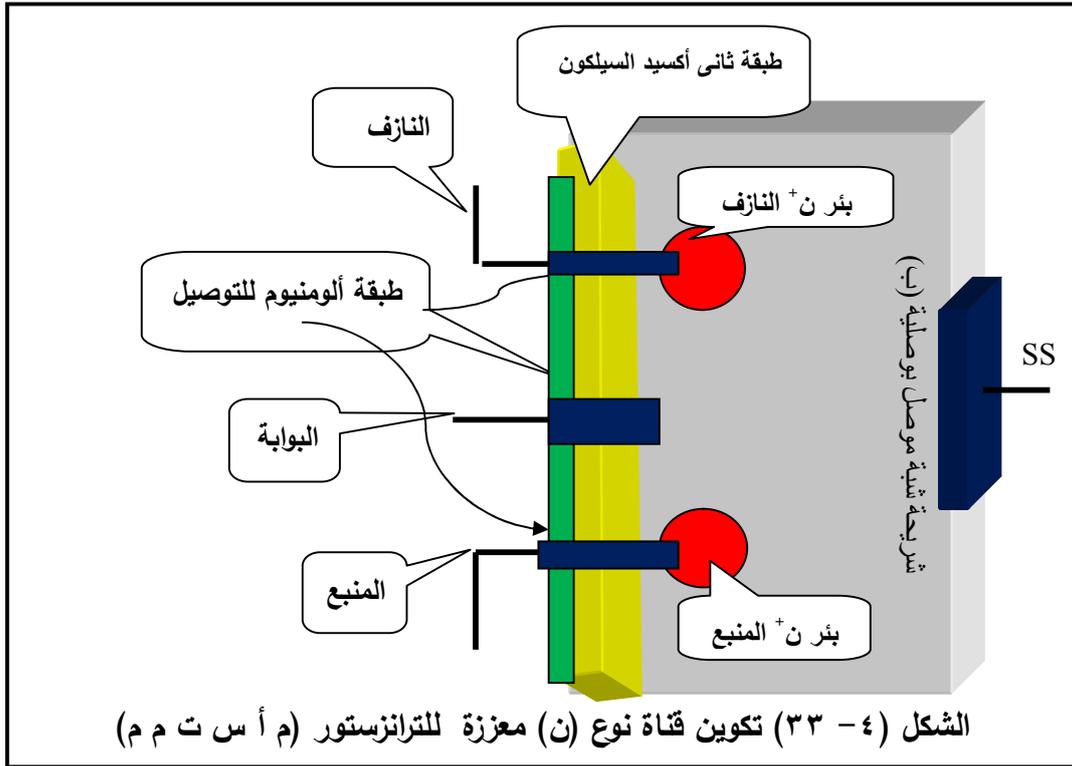
مع ملاحظة عند الجهد بين البوابة والمنبع وفولتية موجبة $\left[1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right]^2 > 1$

يوضح الشكل (٤-٣٢) خواص منحنى النقل للترانزستور (م أ س ت م م) المستنفد

قناة نوع (ن) والنوع (ب):

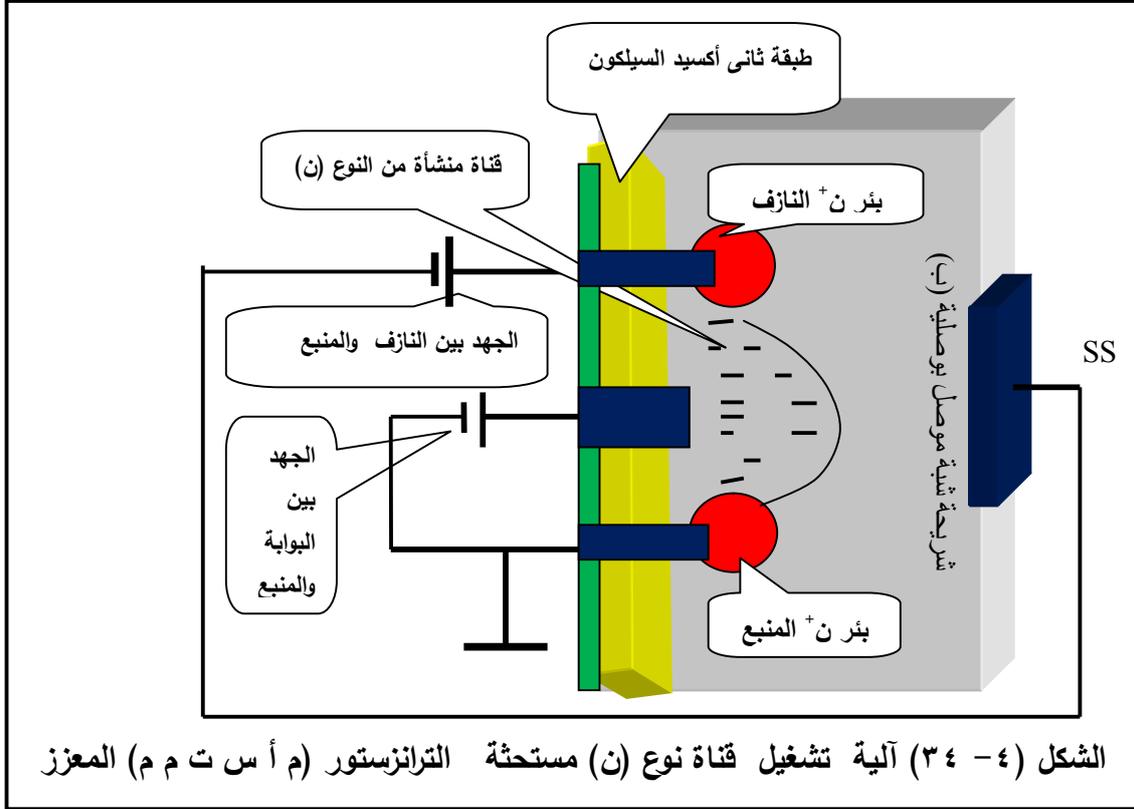


٤-٣-٢-٢ الترانزستور المتأثر بالمجال ذو التكوين (معدن-أكسيد-سليكون) المعزز^(٩) في هذا النوع لا يوجد منطقة ذات موصلية (ن) بين النازف والمنبع - بدلا منها تمتد شريحة الركيزة من النوع (ب) حتى طبقة الأكسيد العازل من ثاني أكسيد السيلكون بالقرب من البوابة كما هو موضح الشكل (٤-٣٣) .



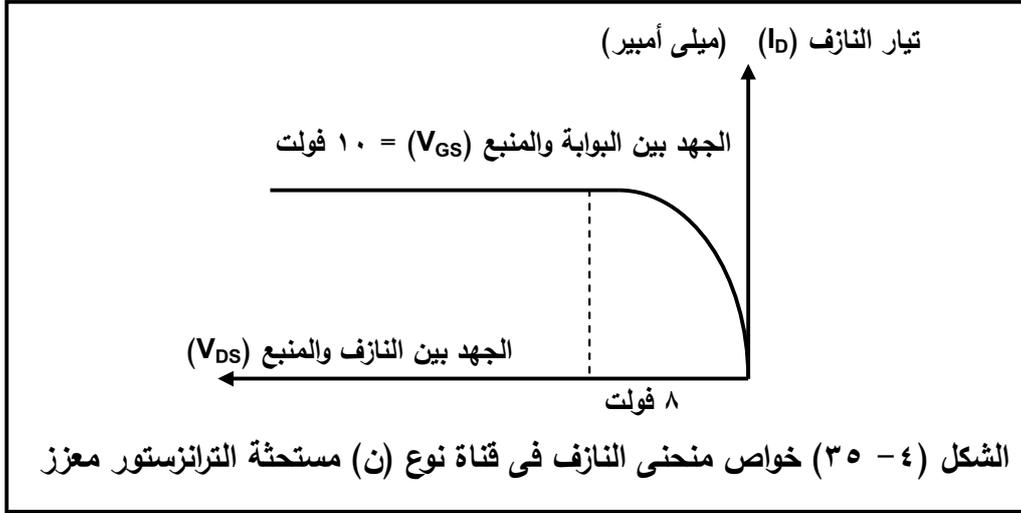
يوضح الشكل (٤-٣٣) وصلات كل من النازف والبوابة والمنبع . عادة يتم توصيل شريحة الركيزة الى طرف المنبع (SS) مع ملاحظة أن الجهد بين البوابة والمنبع يجعل فولتية البوابة موجبة بالنسبة الى المنبع . البوابة ذات الفولتية الموجبة تجذب الإلكترونات من شريحة الركيزة على طول البوابة وبالتالي فإن سطح شريحة الركيزة تحت طبقة ثاني أكسيد السيلكون تتحول الى موصلية من النوع (ن) وهكذا تتشكل قناة من النوع (ن) بين النازف والمنبع . فإذا تغيرت فولتية البوابة لتصبح موجبة فستجذب إلكترونات أكثر الى القناة المنشأة ويتسع سمك القناة مما يزيد قيمة الموصلية التي تتسبب في زيادة التيار المار من النازف الى المنبع حيث أن تراكم الإلكترونات في القناة يحول سطحها الى النوع (ن) . الترانزستور (م أ س ت م م) المستند في الشكل (٤-٢٨) والشكل (٤-٣٤)

يسمى أيضا الترانزستور (م أ س ت م م) المعزز ذو القناة المستحثة^(١١) من النوع (ن)



لا تصبح القناة المنشأة ذات الموصلية (ن) موصلة لتسمح بمرور تيار النايف حتى تصل قيمة الجهد بين البوابة والمنبع الى جهد معين (V_T) ويتراوح بين ١ فولت الى ٣ فولت ، عادة يساوى ٢ فولت . عندما يزيد الجهد بين النايف والمنبع تدريجيا أعلى من قيمة الصفر يزداد تيار النايف كما هو موضح بالشكل (٤ - ٣٥) . بزيادة الجهد بين النايف والمنبع يقل سمك القناة بالقرب من النايف ويقل تيار المنبع حيث الجهد بين البوابة والنايف يقل عندما يزداد الجهد بين النايف والمنبع مما يتسبب في تناقص المجال الكهربى الموجب عند النايف .

^{١١} (induced channel enhancement type MOSFET) (م أ س ت م م) يشتمل على أربع أطراف بوابة - منبع - نايف - وجسم الشريحة وهناك نوعان قناة (ن) (NMOS) و قناة (ب) (PMOS) - وتشكل الشحنات المستحثة تحت طبقة الأكسيد قناة التوصيل



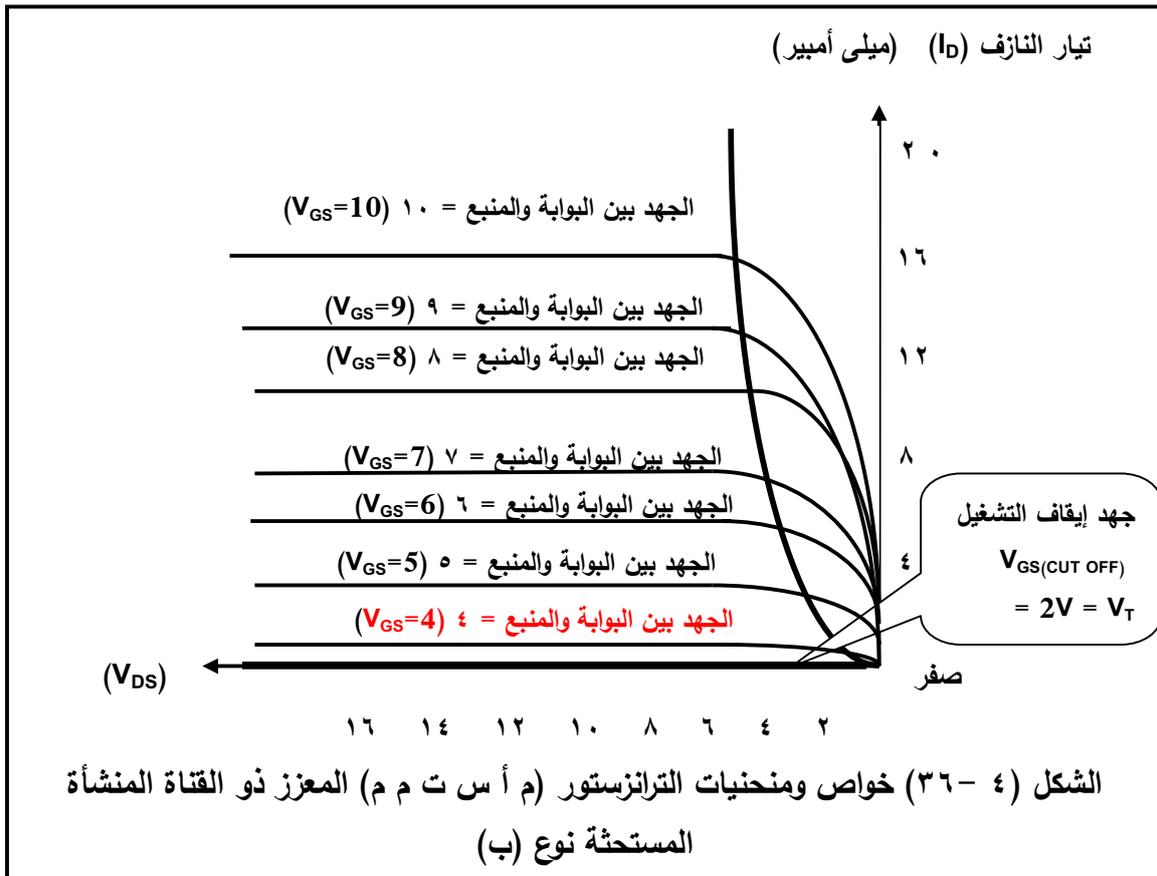
على سبيل المثال إذا كانت قيمة الجهد بين البوابة والمنبع تساوى ١٠ فولت وقيمة الجهد بين النازف والمنبع يساوى ٤ فولت - حيث :

$$V_{GD} = V_{GS} - V_{DS} \quad \text{المعادلة (٤-٣٢)}$$

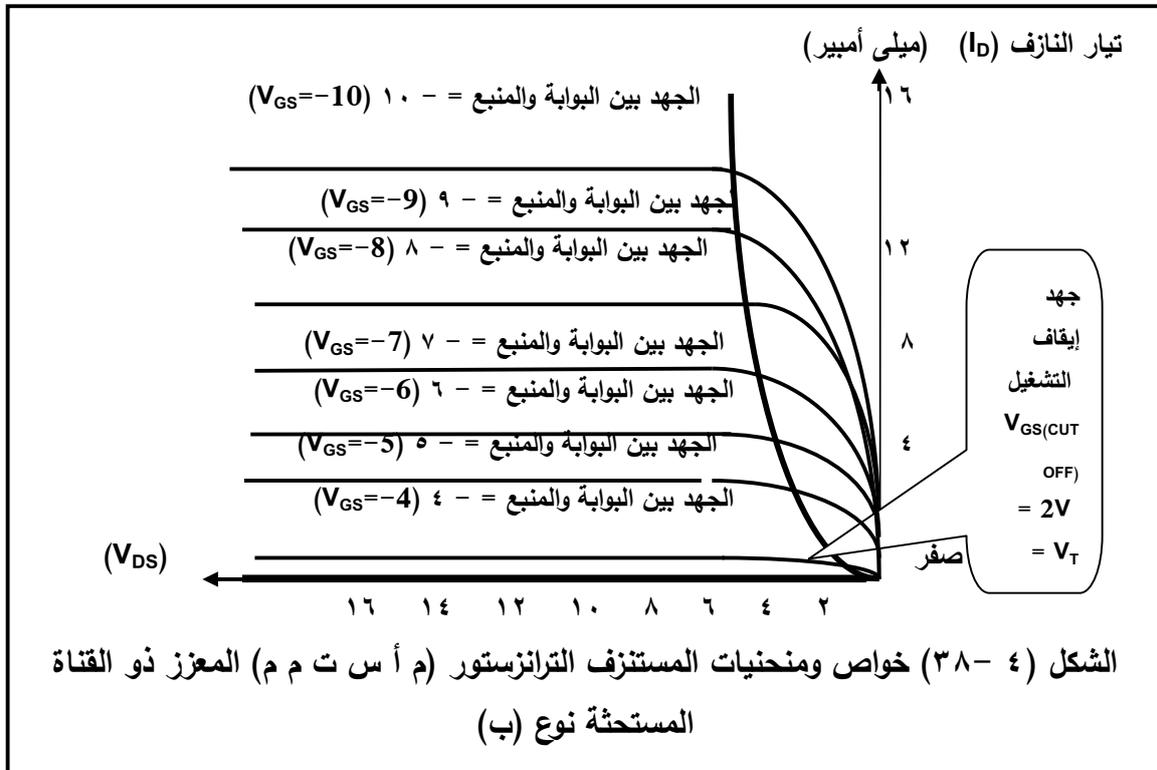
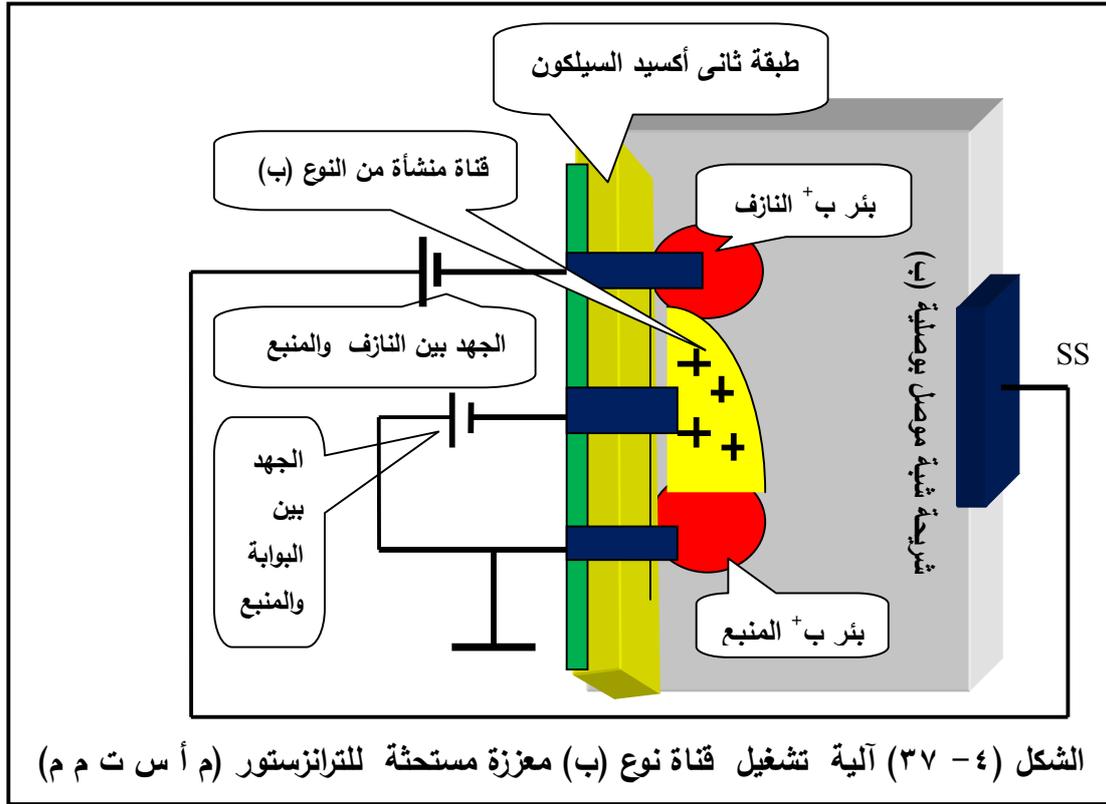
وبالتالى يمكن إيجاد قيمة الجهد بين البوابة والنازف ويساوى ١٠ - ٤ = ٦ فولت . بتقليل قيمة الجهد بين البوابة والنازف تتناقص بنفس الكمية قيمة الجهد بين النازف والمنبع مما يتسبب فى تناقص سمك القناة ويتناقص المجال الكهربائى ويقلل سمك القناة عند النازف وتبدأ مقاومة القناة فى الزيادة ويبدأ إنقطاع تيار النازف . عند قيمة الجهد بين النازف والمنبع تساوى ٨ فولت وقيمة الجهد بين البوابة والمنبع تساوى ١٠ فولت فإن قيمة الجهد بين البوابة والنازف ويساوى ١٠ - ٨ = ٢ فولت وتساوى تقريبا الجهد (V_T) . عندما يتساوى الجهد بين البوابة والمنبع مع الجهد (V_T) فإن سمك القناة عند النازف تؤول الى الصفر ويزيادة الجهد بين النازف والمنبع أكثر فذلك لا يؤثر على شكل القناة ويصل تيار النازف الى التشبع - وتحدث ظاهرة التشبع عندما يتساوى $(I_D = I_{DSS})$ عند قيمة الجهد بين النازف والمنبع $(V_{DS(sat)})$

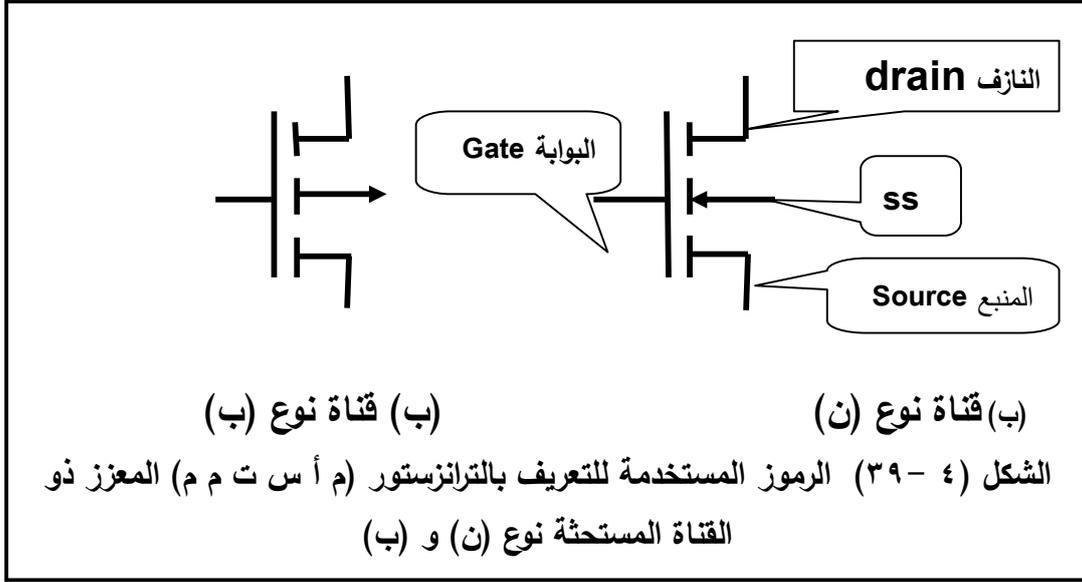
$$V_{DS|SATURATION} = V_{GS} - V_T \quad \text{المعادلة (٤-٣٣)}$$

كما أن قيمة تيار النازف يساوى صفر عندما يتساوى الجهد بين البوابة والمنبع مع الجهد (V_T) . القطع الناقص فى الشكل (٤-٣٥) يصل نقاط جهد التشبع بما يحقق المعادلة (٤-٣٤) تسمى المنطقة على يسار خط القطع الناقص منطقة التحكم بالجهد فى المقاومة حيث المقاومة (R_{DC}) تتغير مع الجهد بين البوابة والمنبع .



يوضح الشكل (٤-٣٦) آلية تكوين الترانزستور (م أ س ت م م) المعزز ذو القناة المعززة نوع (ب) المستحثة كما يوضح الشكل (٤-٣٧) خواص ومنحنيات النازف للترانزستور (م أ س ت م م) ذو القناة المنشأة المعززة المستحثة نوع (ب) ويوضح الشكل (٤-٣٨) الرموز المهنية المستخدمة لكل من نوعي القناة (ن) و(ب) .

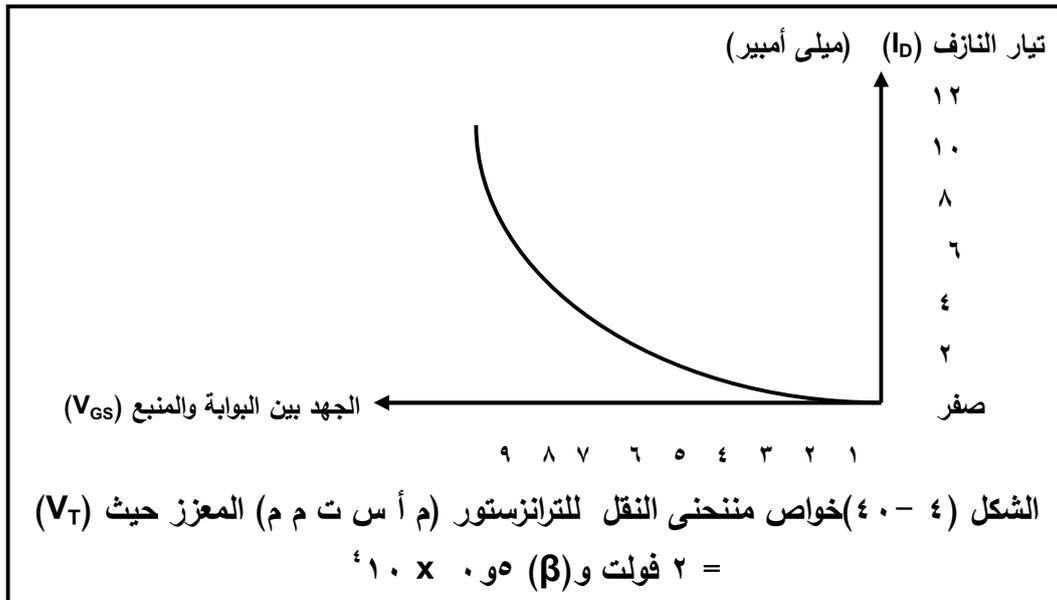




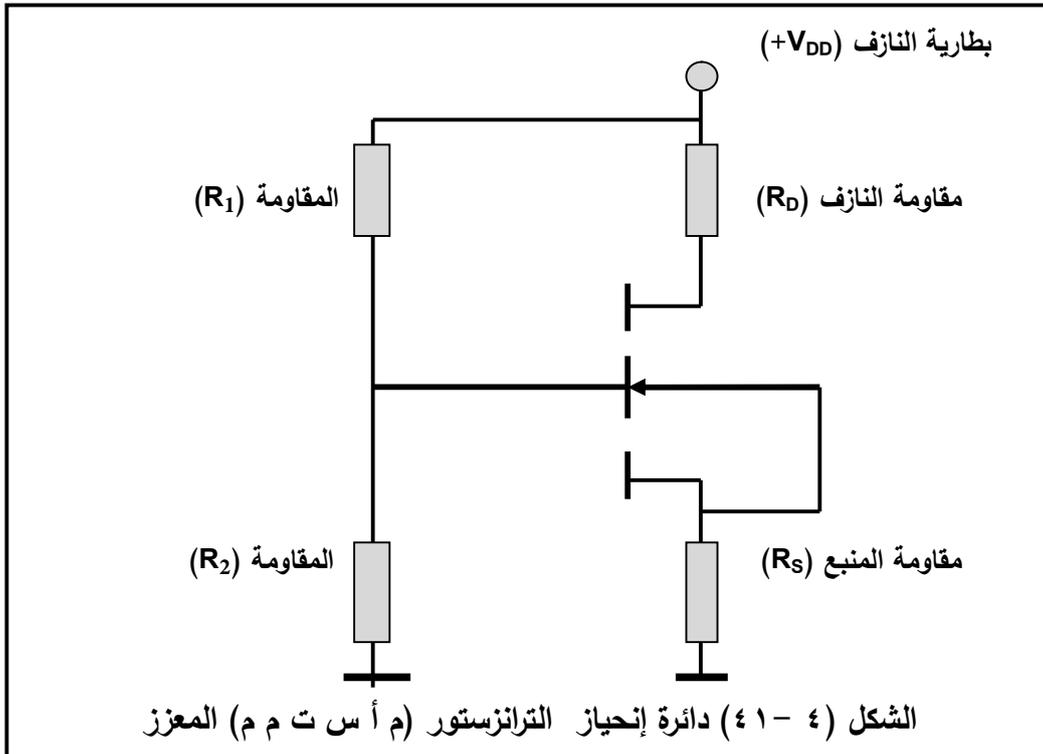
٤ - ٣ - ٣ - ٣ خواص النقل للترانزستور (م أ س ت م م) المعزز في المنطقة النشطة - نجد أن تيار النازف والجهد بين البوابة والمنبع ذات علاقة على النحو التالي :

$$I_D = 0.5 / \beta [V_{GS} - V_T]^2 \quad \text{المعادلة (٣٤-٤)}$$

حيث قيمة الجهد بين البوابة والمنبع أكبر من أو يساوي (V_T) والثابت (β) يعتمد على هندسة الترانزستور وهي حوالي 0.01×10^{-3} .

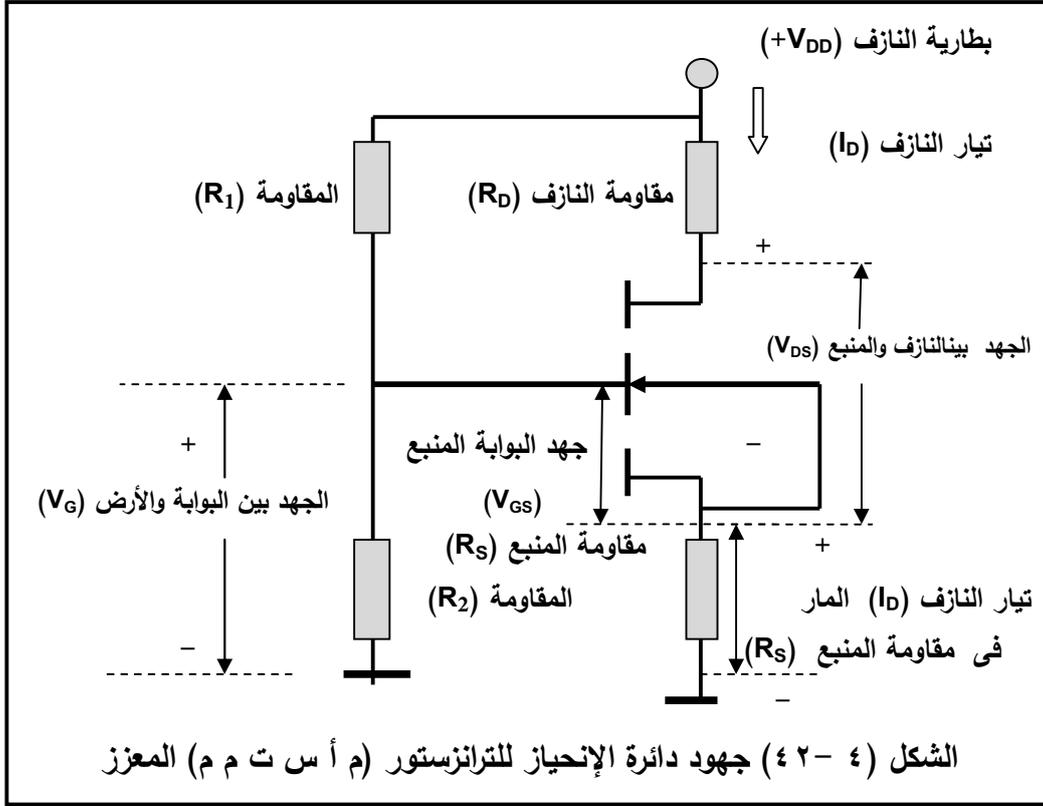


- دائرة الإنحياز الترانزستور (م أ س ت م م) المعزز
- الترانزستور (م أ س ت م م) هو الأكثر إنتشارا فى الدوائر المتكاملة الرقمية كما يستخدم كمكبر فى الأشارات المنخفضة. يوضح الشكل (٤ - ٤٠) أحد آليات إنحياز الترانزستور (م أ س ت م م) ذات القناة من النوع (ن) . تستخدم هذه التطبيقات المقاومة (R_S) لتوفير التغذية المرتدة للتحيز لتحقيق الإستقرار - القيمة الكبيرة للمقاومة (R_S) تعطى حساسية أقل لنقطة الإنحياز بسبب التغيرات التى تحدث فى قيم معاملات الترانزستور (م أ س ت م م) بسبب التغير فى درجات الحرارة .



- يوضح الشكل (٤ - ٤١) جهود دائرة الإنحياز للترانزستور (م أ س ت م م) المعزز - المقاومات (R_1) و (R_2) تشكل موزع جهد الذى يحدد قيمة الجهد بين البوابة والأرض (V_G) .

$$V_G = \left[\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right] V_{DD} \quad \text{المعادلة (٣٤-٤)}$$



مقاومة الدخل كبيرة القيمة (م أ س ت م م) المعزز لا تمثل حمل على موزع الجهد وبالتالي فإن قيمة المقاومة (R_1) و (R_2) عادة تصمم كبيرة القيمة للحفاظ على مقاومة دخل التيار المتردد كبيرة . بكتابة قانون الجهد لكرشيف حول البوابة والمنبع - نجد :

$$\text{المعادلة (٣٦-٤) قناة نوعية ن} \quad V_{GS} = V_G - I_D R_S$$

$$\text{المعادلة (٣٧-٤) قناة نوعية ب} \quad V_{GS} = V_G + I_D R_S$$

$$\text{المعادلة (٣٨-٤) قناة نوعية ن} \quad V_{DS} = |V_{DD}| + I_D [R_D + R_S]$$

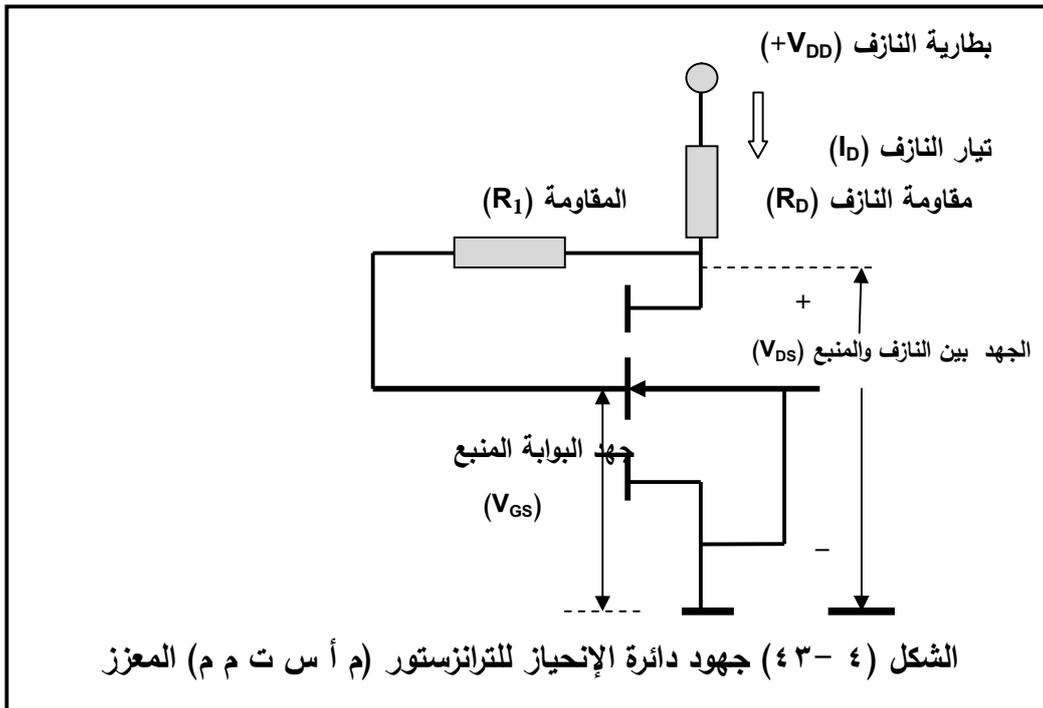
$$\text{المعادلة (٣٩-٤) قناة نوعية ب} \quad V_{DS} = -|V_{DD}| + I_D [R_D + R_S]$$

يمكن إعادة كتابة المعادلة (٣٦-٤) بالشكل التالي:

$$I_D = -\frac{V_{GS}}{R_S} + \frac{V_G}{R_S} \quad \text{المعادلة (٤٠-٤)}$$

يمكن رسم المعادلة (٤٠-٤) كمنحنى نقل للترانزستور وتقع نقطة التقاطع لقيمة تيار

الإحياز للنازف ومنحنى الجهد بين البوابة والمنبع . يوضح الشكل (٤ - ٤٢) طريقة أخرى لتغذية القناة نوعية (ن) للترانزستور المتأثر بالمجال ذو التكوين (معدن - أكسيد - سيليكون) . المقاومة (R_g) وهى عادة عالية القيمة متصلة بين طرف النازف والبوابة ولا يمر بها تيار بسبب مقاومة عالية القيمة عند البوابة .



وحيث لا يوجد جهد واقع على المقاومة (R_g) . وبالتالي فإن الجهد بين البوابة والمنبع يساوى الجهد بين النازف والمنبع - وبالتالي فنحن متأكدين أن الجهد بين النازف والمنبع أكبر من الجهد بين البوابة والمنبع سالب ($V_{DS} > V_{GS} - V_T$) والذي يؤكد أن إحياز الترانزستور فى المنطقة النشطة وأن مقاومة البوابة (R_g) توفر ردود الفعل السلبية على إستقرار نقطة التحيز . على سبيل المثال أن يكون تيار النازف يتزايد لأى سبب وبالتالي يوجد جهد كبير واقع على مقاومة النازف (R_D) ويتناقص الجهد بين النازف والمنبع ولكن حيث أن الجهد بين البوابة والمنبع يساوى الجهد بين النازف والمنبع

فهذا يعنى تناقص قيمة الجهد بين البوابة والمنبع مسببا تناقص تيار النازف .

من الشكل (٤ - ٤٢)

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D \quad \text{المعادلة (٤-٤١)}$$

وحيث الجهد بين البوابة والمنبع يساوى الجهد بين النازف والمنبع تصبح المعادلة

(٤-٣٤) على النحو التالى:

$$I_D = 0.5 \beta [V_{DS} - V_T]^2 \quad \text{المعادلة (٤-٤٢)}$$

الطريقة المباشرة لحل قيم الجهد بين النازف والمنبع وحيث أن تيار النازف فى

المعادلتين (٤-٤١) و(٤-٤٢)

$$V_{DS} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{المعادلة (٤-٤٣)}$$

مع التعويض بقيم الثوابت ($a = 0.5 \beta$) & ($b = (1/R_D) - \beta V_T$) وحيث

$$C = 0.5 \beta V_T^2 - (V_{DD}/R_D)$$

بالتعويض فى القيم الجهد بين النازف والمنبع فى المعادلة (٤-٤٣) يمكن الحصول على

قيمة تيار النازف .

٤-٢-٤ ملخص لأنواع الترانزستور المتأثر بالمجال

من المهم تلخيص الأنواع الأساسية للترانزستور المتأثر بالمجال - يوضح الجدول (٤-٥) أنواع الترانزستور والمعلومات المطابقة لكل نوع من التشغيل مع مراعاة القطبية .

الجدول (٤-٥)

| نوع الترانزستور المتأثر بالمجال | وضع التشغيل | الجهد بين النازف والمنبع | الجهد بين البوابة والمنبع | التوصية |
|---|---|--------------------------|---------------------------|--|
| الترانزستور المتأثر بالمجال ذو الوصلة قناة موصلية (ن) | إستنفاد Depletion | + | - | يمكن أن يكون الجهد بين البوابة والمنبع ذو فولتية موجبة بسيطة ويحدث جهد القطع عند $ V_{GS} < V_{GS(OFF)} $ |
| الترانزستور المتأثر بالمجال ذو الوصلة قناة موصلية (ب) | إستنفاد Depletion | - | + | يمكن أن يكون الجهد بين البوابة والمنبع ذو فولتية سالبة بسيطة ويحدث جهد القطع عند $ V_{GS} < V_{GS(OFF)} $ when |
| ترانزستور (م أ س ت م) قناة موصلية (ن) | تعزير Enhancement | + | + | يتم التوصيل عند $ V_{GS} > V_{GS(OFF)} $ |
| ترانزستور (م أ س ت م) قناة موصلية (ب) | تعزير Enhancement | - | - | يتم التوصيل عند $ V_{GS} > V_{GS(OFF)} $ |
| ترانزستور (م أ س ت م) قناة موصلية (ن) | استنفاد - تعزير Depletion Enhancement | + | - | عادة في وضع تشغيل ويحدث القطع عند $ V_{GS} $ more negative than $V_{GS(OFF)}$ |
| ترانزستور (م أ س ت م) قناة موصلية (ب) | استنفاد - تعزير Depletion Enhancement | - | + | عادة في وضع تشغيل ويحدث القطع عند $ V_{GS} $ more positive than |

| | | | | |
|---------------|--|--|--|--|
| $V_{GS(OFF)}$ | | | | |
|---------------|--|--|--|--|

من الجدول يمكن ملاحظة أن كل الترانزستور المتأثر بالمجال ذو قناة موصلية (ن) تعمل بفولتية موجبة لقيم الجهد بين النازف والمنبع بينما يعمل كل الترانزستور المتأثر بالمجال ذو قناة موصلية (ب) تعمل بفولتية سالبة لقيم الجهد بين النازف والمنبع . التشغيل في وضع الإستنزاف يستخدم مصدر جهد البوابة عكس القطبية بالنسبة الى الجهد بين النازف والمنبع - من جهة أخرى . تتطلب العملية تعزيز وضع الجهد بين البوابة والمنبع والجهد بين النازف والمنبع بذات القطبية .

الجدول (٤-٦)

خواص الترانزستور أحادي الوصلة عند درجة حرارة الغرفة العادية (٢٥ م°)

| |
|--|
| <p>جهد الباعث العكسي $(V_{BRE}) = ٣٠$ فولت جهد القاعدة الداخل $(V_{BB}) = ٣٥$ فولت أقصى ذروة لتيار للباعث $(I_{EMP}) = ٢$ أمبير الحد الأقصى لمتوسط الطاقة $(I_{C(MAX)})$ مقاومة دخل القاعدة (R_{BB}) نسبة المواجهه الجوهريه (η) من ٠.٥٦ الى ٠.٧٥ تيار الباعث المتسرب (I_{e0}) ١٢ ميكرو أمبير بحد أقصى عند جهد دخل $(V_{BB}) = ٣٠$ فولت أصغر تيار (I_V) ٤ ميلي أمبير عند جهد دخل $(V_{BB}) = ٢٠$ فولت أصغر جهد (V_V) قيمة نموذجية ٢ فولت عند جهد دخل $(V_{BB}) = ٢٠$ فولت نقطة التيار القصوى (I_P) ٥ ميكرو أمبير عند جهد دخل $(V_{BB}) = ٢٥$ فولت</p> |
|--|